

**TCVN** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA \* NATIONAL STANDARD

**TCVN 8571:2010**

**ISO 2080:2008**

Xuất bản lần 1

First edition

**LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC –  
XỬ LÝ BÈ MẶT, LỚP PHỦ KIM LOẠI VÀ  
LỚP PHỦ VÔ CƠ KHÁC – TỪ VỰNG**

**METALLIC AND OTHER INORGANIC COATINGS –  
SURFACE TREATMENT, METALLIC AND OTHER INORGANIC  
COATINGS – VOCABULARY**

HÀ NỘI – 2010

## **Lời nói đầu**

**TCVN 8571:2010** hoàn toàn tương đương với ISO 2080:2008.

**TCVN 8571:2010** do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 107 *Lớp phủ kim loại* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

## Lời giới thiệu

Các thuật ngữ và định nghĩa trong tiêu chuẩn này (tiêu chuẩn soát xét kết hợp giữa ISO 2079 và ISO 2080) áp dụng cho mạ điện và các quá trình gia công tinh bì mặt có liên quan khác. Các thuật ngữ và định nghĩa không cần thiết phải sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái tiếng Anh. Các thuật ngữ có liên quan đưa ra các sự lựa chọn khác nhau đối với một quá trình đã cho đã được sắp xếp thành nhóm dưới tên một thuật ngữ chủ đạo, ví dụ như trong trường hợp "mạ hoá học", "sự mạ điện", "sự phun bi (hạt)", làm sạch" hoặc "anốt hoá tạo màu".

Các thuật ngữ cơ bản và định nghĩa liên quan đến các kỹ thuật ăn mòn và điện hoá dùng trong khoa học về ăn mòn được cho trong ISO 8044 và không được mô tả trong tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này cũng không mô tả các thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong hoá học, điện hoá học hoặc vật lý. Các định nghĩa cho các thuật ngữ này có thể tìm thấy trong các sổ tay hoặc các từ điển về hoá học hoặc vật lý.

## Introduction

The terms and definitions in this international standard (a combined revision of ISO 2079 and ISO 2080) apply to electroplating and other related surface-finishing processes. The terms and definitions are not necessarily arranged in English alphabetical order. Related terms, giving different alternatives for a given process, have been grouped under a leading term, as, for example, in the case of "chemical plating", "electrodeposition", "blasting", "cleaning" or "colour anodizing".

Basic terms and definitions relating to corrosion and electrochemical techniques used in corrosion science are given in ISO 8044 and are not included. Basic terms used in chemistry, electrochemistry or physics are also not included in this International Standard. The definitions for such terms can be found in handbooks or dictionaries of chemistry or physics.

# Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác – Xử lý bề mặt, lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác – Từ vựng

## Metallic and other inorganic coatings – Surface treatment, metallic and other inorganic coatings – Vocabulary

### 1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này mô tả các loại quá trình chung về gia công tinh bì mặt và cung cấp từ vựng định nghĩa các thuật ngữ liên quan đến các quá trình này. Tầm quan trọng được đặt vào cách sử dụng thực tế các thuật ngữ về công nghệ gia công tinh bì mặt trong lĩnh vực gia công tinh kim loại. Từ vựng không bao gồm các thuật ngữ và định nghĩa về các lớp phủ gồm sứ, men thuỷ tinh, phun phủ nhiệt khì và mạ kẽm nhúng nóng. Đối với các lớp phủ này đã có các từ vựng chuyên dùng và các bảng chú giải từ ngữ hoặc đang được soạn thảo. Từ vựng cũng không bao gồm phần lớn các thuật ngữ cơ bản có dùng một nghĩa trong lĩnh vực gia công tinh bì mặt như các lĩnh vực công nghệ khác và các thuật ngữ đã được định nghĩa trong các sổ tay và từ điển về hoá học và vật lý.

### 2 Các loại chung về quá trình gia công tinh bì mặt và xử lý

#### 2.1

##### Mạ hoá học

Kết tủa của một lớp phủ kim loại bằng phương pháp hoá học mà không dùng phương pháp điện phân.

### 1 Scope

This International Standard describes general types of surface-finishing processes and provides a vocabulary that defines terms related to these processes. Emphasis is placed on practical usage in surface-finishing technology in the metal-finishing field. The vocabulary does not include definitions and terms for porcelain and vitreous enamel, thermally sprayed coatings and hot-dip galvanizing for which specialized vocabularies and glossaries exist or are in preparation. For the most part, basic terms that have the same meaning in surface finishing as in other fields of technology, and that are defined in handbooks and dictionaries of chemistry and physics, are not included.

### 2 General types of surface-finishing processes and treatments

#### 2.1

##### chemical plating

deposition of a metallic coating by chemical, non-electrolytic methods

## 2.1.1

### Mạ tự xúc tác

Kết tủa của một lớp phủ kim loại bằng quá trình khử hoá học có kiểm soát được xúc tác bởi kim loại hoặc hợp kim kết tủa.

## 2.1.2

### Mạ tiếp xúc

Kết tủa của một kim loại bằng cách sử dụng một nguồn điện bên trong do nhúng chìm chi tiết được gia công (3.202) tiếp xúc với kim loại khác trong một dung dịch có chứa hợp chất của kim loại cần được mạ.

## 2.1.3

### Mạ nhúng

Phủ kim loại được tạo thành bởi một phản ứng thế trong đó một kim loại thay thế cho một kim loại khác trong dung dịch, ví dụ  $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$

## 2.2

### Mạ bốc bay

Kết tủa của một lớp phủ bằng một phản ứng hoá học được tạo ra do sự giảm nhiệt hoặc khí của hơi ngưng tụ trên một chất nền (3.185).

## 2.3

### Xử lý biến tính

Quá trình hoá học hoặc điện hoá tạo ra một bề mặt có chứa hợp chất của kim loại nền (thường gọi là lớp phủ biến tính) và một anion của một môi trường.

VÍ DỤ: Các lớp phủ crômát trên nhôm; kẽm (thường gọi không đúng là lớp phủ thụ động); các lớp phủ oxit và phosphate trên thép.

## 2.1.1

### autocatalytic plating

electroless plating (deprecated)

deposition of a metallic coating by a controlled chemical reduction that is catalysed by the metal or alloy being deposited.

## 2.1.2

### contact plating

deposition of a metal by use of an internal source of current by immersing the work (3.202) in contact with another metal in a solution containing a compound of the metal to be deposited.

## 2.1.3

### immersion coating immersion plate US

metallic coating produced by a displacement reaction in which one metal displaces another from a solution, for example,  $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$

## 2.2

### chemical vapour deposition GB

### chemical vapor deposition US

### CVD

deposition of a coating by a chemical reaction, induced by heat or gaseous reduction of a vapour condensing on a substrate (3.185).

## 2.3

### conversion treatment

chemical or electrochemical process producing a superficial layer containing a compound of the substrate metal (often referred to as conversion coating) and an anion of an environment.

EXAMPLE: Chromate coatings on aluminium; zinc (often erroneously referred to as passivate coating); oxide and phosphate coatings on steel.

**CHÚ THÍCH:** Anốt hóa (3.8), mặc dù đáp ứng định nghĩa nêu trên nhưng thường không được xem như một quá trình phủ biến tính hoặc quy trình biến tính crômát..

## 2.4

### Xử lý khuếch tán

Quá trình tạo ra một lớp phủ bề mặt (lớp khuếch tán) bằng sự khuếch tán kim loại khác hoặc chất phi kim loại vào bề mặt của chất nền (3.185) (thường gọi là lớp phủ khuếch tán).

Ví dụ: Xử lý khuếch tán (lớp mạ điện) để tạo thành một lớp phủ hợp kim từ hai hoặc nhiều lớp mạ điện khác nhau.

**CHÚ THÍCH:** Nhiệt luyện sau phủ (3.111), sau mạ (2.5), ví dụ, để khử hyđrô thường không được gọi là xử lý khuếch tán.

## 2.5

### Mạ điện

Kết tủa của lớp phủ bám dính của một kim loại hoặc một hợp kim trên một chất nền (3.185) bằng điện phân nhằm mục đích đạt được một bề mặt có các tính chất hoặc kích thước khác với tính chất và kích thước của vật liệu nền (3.22).

**CHÚ THÍCH:** Không nên sử dụng thuật ngữ "mạ" đứng một mình mà chỉ sử dụng cùng với thuật ngữ "điện" thành "mạ điện".

## 2.6

### Lớp phủ kim loại nhúng nóng

Lớp phủ kim loại thu được bằng cách nhúng vật liệu nền (3.22) vào trong một kim loại nóng chảy.

**CHÚ THÍCH:** Thuật ngữ truyền thống "mạ kẽm" là nói đến lớp phủ kẽm thu được bằng cách nhúng trong bể kẽm nóng chảy luôn luôn đứng trước cụm từ "nhúng nóng". Thuật ngữ "mạ kẽm thương phẩm" nên được sử dụng đối với "phủ kim loại nhúng nóng". Về các nội dung chi tiết của các thuật ngữ và định nghĩa liên quan

**NOTE:** Anodizing (3.8), although fulfilling the above definition, is not normally referred to as a conversion coating process or chromating.

## 2.4

### diffusion treatment

process of producing a surface layer diffusion layer) by diffusion of another metal or non-metal into the surface of the substrate (3.185) (often referred to as diffusion coating).

**EXAMPLE:** (electroplating) diffusion treatment to form an alloy coating from two or more different electroplated coatings.

**NOTE:** Post-coating heat treatment (3.111) after electroplating (2.5), for example, to remove hydrogen, is not normally designated as a diffusion treatment.

## 2.5

### electroplating

### electrodeposition

deposition of an adherent coating of a metal or an alloy upon a substrate (3.185) by electrolysis for the purpose of securing a surface with properties or dimensions different from those of the basis metal (3.22).

**NOTE:** "Plating" should not be used alone, but only together with "electro".

## 2.6

### hot-dip metal coating

metallic coating obtained by dipping the basis metal (3.22) into a molten metal.

**NOTE:** The traditional term "galvanizing" referring to zinc coatings obtained by immersion in a bath of molten zinc, should always be preceded by "hot-dip". The term "spelter galvanizing" should not be used for "hot-dip metal coating". For details of terms and definitions concerning "hot-dip galvanizing",

đến "mạ kẽm nhúng nóng", cần tham khảo các tiêu chuẩn thích hợp liên quan đến quá trình này.

## **2.7**

### **phù bằng cơ học**

Quá trình trong đó các vật cứng, nhỏ, hình cầu (như là các hạt thuỷ tinh) bắn vào một bề mặt kim loại có sự hiện diện của bột kim loại mịn (như là bụi kẽm) và các hoá chất thích hợp nhằm mục đích phủ kim loại đó lên các bề mặt này.

**CHÚ THÍCH:** Không khuyến nghị sử dụng các thuật ngữ "mạ cơ học", "mạ rèn" và "mạ kẽm bằng cơ học".

## **2.8**

### **Phù kim loại**

Gắn một lớp phù kim loại cần phù vào một kim loại khác bằng các công nghệ gia công cơ khí.

## **2.9**

### **Kim loại hoá**

Gắn một lớp phù kim loại vào bề mặt của vật liệu phi kim loại hoặc vật liệu không dẫn điện.

**CHÚ THÍCH:** Không khuyến nghị sử dụng thuật ngữ này như các thuật ngữ đồng nghĩa với phun phù kim loại (2.10) hoặc sử dụng theo nghĩa kết tủa một lớp phù kim loại trên một chất nền kim loại (3.185).

## **2.10**

### **Phun phù kim loại**

Phù một lớp kim loại vào một bề mặt một kim loại khác bằng phun phù nhiệt khí (2.15).

## **2.11**

### **Tráng men sứ**

Quá trình gắn một lớp phù vô cơ chủ yếu là ở dạng thuỷ tinh bám dính vào kim loại bằng nung chảy ở nhiệt độ xấp xỉ trên 425 °C.

appropriate standards related to that process are to be consulted.

## **2.7**

### **mechanical coating**

process whereby hard, small spherical objects (such as glass shot) are tumbled against a metallic surface, in the presence of finely divided metal powder (such as zinc dust) and appropriate chemicals for the purpose of covering such surfaces with metal.

**NOTE:** The terms "mechanical plating", "peen plating" and "mechanical galvanizing" are not recommended.

## **2.8**

### **metal cladding**

application of a coating of one metal to another by mechanical fabrication techniques.

## **2.9**

### **metallizing**

application of a metallic coating to the surface of non-metallic or non-conducting materials

**NOTE:** It is not recommended to use this term as a synonym of metal spraying (2.10) or in the sense of depositing a metallic coating on a metal substrate (3.185).

## **2.10**

### **metal spraying**

application of a metal by thermal spraying (2.15).

## **2.11**

### **porcelain enamelling**

### **vitreous enamelling**

process for applying a substantially vitreous or glassy inorganic coating bonded to metal by fusion at a temperature above approximately 425 °C.

**2.12****LẮng tụ bốc bay vật lý**

Quá trình kết tủa một lớp phủ bằng sự bay hơi và sau đó là ngưng tụ của một nguyên tố hoặc một hợp chất thường là trong điều kiện chân không cao.

So sánh: Phun toé (3.175) và mạ ion (3.119).

**2.13****Tráng kẽm bằng khuếch tán**

Sự tạo thành lớp phủ các hợp kim kẽm/sắt trên các vật liệu nền (3.22) khác nhau bằng cách nung nóng trong một hỗn hợp bụi kẽm với không khí có hoặc không có các môi chất trơ.

**2.14****Xử lý bề mặt**

Xử lý dẫn tới có cải biến bề mặt.

**CHÚ THÍCH:** Có thể sử dụng thuật ngữ theo nghĩa hạn chế, không bao gồm các lớp phủ kim loại.

**2.15****Phun phủ nhiệt khí**

Sự đắp một lớp phủ bằng quá trình phun vật liệu lỏng hoặc nung mềm từ một nguồn (súng phun) lên một chất nền nào đó (3.185).

**2.12****physical vapour deposition GB****physical vapor deposition US  
PVD**

process of depositing a coating by vaporizing and subsequently condensing an element or compound, usually in a high vacuum.

cf: sputtering (3.175) and ion plating (3.119).

**2.13****sherardizing**

formation of a coating of zinc/iron alloys on various basis metals (3.22) by heating in a mixture of zinc dust with air, with or without inert media.

**2.14****surface treatment**

treatment involving a modification of the surface.

**NOTE:** The term may be used in a restrictive sense excluding metallic coatings.

**2.15****thermal spraying**

application of a coating by a process of projecting molten or heat-softened material from a source (gun) onto any substrate (3.185).

**3 Thuật ngữ chung****3.1****Hoạt hóa**

Sự loại bỏ một trạng thái thụ động của bề mặt.

**3 General terms****3.1****activation**

elimination of a passive surface condition.

3.2

**Chất phụ gia**

Một chất được đưa thêm vào một dung dịch, thường là với lượng nhỏ để biến đổi các đặc tính của dung dịch hoặc các tính chất của chất kết tủa thu được từ dung dịch.

3.3

**Lực bám dính**

Lực yêu cầu để chia tách các lớp khác nhau của một lớp phủ hoặc chia tách lớp phủ khỏi chất nền (3.185) của nó và diện tích của bề mặt tương ứng.

3.4

**Ăn mòn anốt**

Hoà tan dần hoặc sự oxy hoá của một kim loại (được biết như là một anốt), hoặc sự hoà tan của một vật liệu anốt bởi tác động điện hoá trong bể mạ điện phân.

**CHÚ THÍCH:** Hoà tan của anốt bởi tác động hoá học của dung dịch điện phân không có dòng điện thường không được gọi là sự ăn mòn mà là sự hoà tan.

3.5

**Màng anốt**

3.5.1

**Màng anốt**

(Dung dịch tiếp xúc với anốt) lớp dung dịch tiếp xúc với anốt có thành phần khác với thành phần chính của dung dịch.

3.5.2

**Màng anốt**

(Bản thân anốt) lớp bên ngoài của bản thân anốt gồm có sản phẩm oxy hoá hoặc sản phẩm của phản ứng kim loại anốt.

3.2

**addition agent**

**additive**

a substance added to a solution, usually in small amounts, to modify the characteristics of the solution or the properties of the deposit obtained from the solution.

3.3

**adhesion**

amount of force required to separate different layers of a coating, or a coating from its substrate (3.185) and the area of the corresponding surface.

3.4

**anode corrosion**

gradual dissolution or oxidation of a metal (known as anode), or dissolution of an anode material by the electrochemical action in the electroplating cell.

**NOTE:** The dissolution of the anode by chemical action of the electrolyte without current is generally not called corrosion, but dissolution.

3.5

**Anode film**

3.5.1

**anode film**

(solution contacting the anode) layer of solution in contact with the anode that differs in composition from that of the bulk of the solution.

3.5.2

**anode film**

(anode itself) outer layer of the anode itself, consisting of oxidation or reaction products of the anode metal.

**3.6****Lớp phủ anốt hóa**

Lớp phủ oxit bảo vệ, trang trí hoặc chức năng khác được hình thành do sự biến tính trên bề mặt của một kim loại trong quá trình điện phân oxy hoá.

So sánh: Anốt hóa (3.8).

**3.7****Lớp phủ anốt**

Lớp phủ kim loại ít quý hơn so với vật liệu nền (3.22)

**CHÚ THÍCH:** Các lớp phủ anốt tạo ra sự bảo vệ cathodic cho vật liệu nền (3.22) tại các lỗ rỗ, hở hoặc các khuyết tật khác của lớp phủ.

**3.8****Anốt hóa**

Quá trình ôxy hóa điện phân trong đó bề mặt của một kim loại, khi là anốt thường được biến tính thành lớp phủ có các chức năng mong muốn như bảo vệ, trang trí và chức năng khác.

**3.9****Dung dịch điện phân anốt**

Trong một bình điện phân có màng ngăn (3.83), một phần của dung dịch điện phân trên phía anốt thì đó là phần của dung dịch điện ly ở phía anốt (3.80).

**3.10****Chất chống rỗ**

Chất phụ gia (3.2) dùng để ngăn ngừa các lỗ rỗ khí trong lớp mạ điện phân.

**3.6****anodic oxidation coating**

protective, decorative or functional oxide coating formed by conversion on the surface of a metal in an electrolytic oxidation process.

cf: anodic oxidation (3.8).

**3.7****anodic coating****sacrificial coating US**

metallic coating that is less noble than the basis metal (3.22).

**NOTE:** Anodic coatings provide cathodic protection to the basis metal (3.22) at open pores or other coating defects.

**3.8****anodic oxidation****anodising GB****anodizing US**

electrolytic oxidation process in which the surface of a metal, when anodic, is converted to a coating having desirable protective, decorative or functional properties.

**3.9****anolyte**

in a divided cell (3.83), the portion of the electrolyte on the anode side of the diaphragm (3.80).

**3.10****anti-pitting agent**

addition agent (3.2) for the specific purpose of preventing gas pits in electrodeposits.

3.11

**Máy tự động**

Trong dây chuyền mạ điện thì đây là máy để gia công cơ các chi tiết trong các chu trình xử lý như làm sạch, anod hóa hoặc mạ điện.

3.11

**automatic machine**

conveyer

(electroplating) machine for mechanically processing parts through treatment cycles, such as cleaning, anodising, or electroplating.

3.12

**Mạ tự động**

3.12.1

**Mạ điện tự động hoàn toàn**

Mạ tự động trong đó chi tiết được gia công (3.202) được vận chuyển tự động qua các bể làm sạch (3.54) và mạ kế tiếp nhau.

3.12

**Automatic plating**

3.12.1

**fully-automatic electroplating**

automatic plating in which the work (3.202) pieces are automatically conveyed through successive cleaning (3.54) and plating tanks.

3.12.2

**Mạ điện bán tự động**

Mạ tự động trong đó chi tiết được gia công (3.202) được vận chuyển tự động chỉ qua một bể mạ.

3.12.2

**semi-automatic electroplating**

automatic plating in which the work (3.202) pieces are conveyed automatically through only one plating tank.

3.13

**Anốt phụ**

Anốt bổ sung được sử dụng trong quá trình mạ điện (2.5) để đạt được sự phân bố chiều dày mong muốn của lớp mạ điện.

3.13

**auxiliary anode**

supplementary anode employed during electrodeposition (2.5) to achieve a desired thickness distribution of the electrodeposit.

3.14

**Catốt phụ**

Catốt phụ được đặt sao cho có thể làm thay đổi hướng một phần của dòng điện từ chi tiết được gia công (3.202), nếu không sẽ nhận được cường độ dòng điện (3.68) rất cao.

3.14

**auxiliary cathode**

**thief**

**robber**

auxiliary cathode so placed as to divert to itself some portion of the current from portions of the work (3.202) which otherwise receive too high a current density (3.68).

3.15

**Nung**

Xem: Nhiệt luyện (3.111)

3.16

**Đánh bóng bằng tang trống quay**

Sự làm nhẵn các bề mặt bằng cách trộn đảo chi tiết được gia công (3.202) trong trống quay có sự hiện diện của bi đạn kim loại hoặc gốm sứ và không có sự tham gia của vật liệu mài.

3.17

**Mạ điện trong tang trống quay**

Quá trình mạ điện (2.5) trong đó lớp mạ điện được phủ lên các chi tiết mạ với số lượng lớn trong một thùng quay, dao động hoặc thùng có bất cứ chuyển động nào khác.

3.18

**Gia công tinh bìng tang trống quay**

Gia công các sản phẩm rời trong tang trống quay có sự hiện diện hoặc không của vật liệu mài hoặc bi, đạn đánh bóng nhằm mục đích nâng cao độ tinh bìng mặt.

So sánh: làm sạch bề mặt trong tang trống quay (3.193).

3.19

**Gia công trong tang trống quay**

Xử lý bằng cơ học, hoá học, tự xúc tác hoặc xử lý điện phân các sản phẩm rời với số lượng lớn trong một thùng quay hoặc thùng có chuyển động dao động khác.

3.20

**Lớp bảo vệ anốt hóa**

(Trong anốt hoá nhôm) trên bề mặt nhôm hình thành lớp oxit nhôm mỏng, không có lỗ rỗ, có tính

3.15

**baking (deprecated)**

SEE: heat treatment (3.111).

3.16

**barrel burnishing**

smoothing of surfaces by tumbling the work (3.202) in rotary barrels in the presence of metallic or ceramic shot (or balls), and in the absence of abrasive.

3.17

**barrel electroplating**

electroplating (2.5) process in which electrodeposits are applied to articles in bulk in a rotating, oscillating or otherwise moving container.

3.18

**barrel finishing**

bulk processing in barrels, in either the presence or absence of abrasives or burnishing shot for the purpose of improving the surface finish

cf: tumbling (3.193).

3.19

**barrel processing**

mechanical, chemical, autocatalytic, or electrolytic treatment of articles in bulk in a rotating or otherwise oscillating container.

3.20

**barrier layer****anodizing barrier layer**

(in anodizing aluminium) the thin, pore-free, semi-conducting aluminium oxide region nearest to

## **TCVN 8571:2010**

bán dẫn gần nhất với bề mặt kim loại và khác với lớp phủ oxit anốt có cấu trúc lỗ hổng.

**3.21**

### **Kim loại nền**

Kim loại có thể bị ôxy hoá dễ dàng để tạo thành các ion

Ví dụ: Kẽm hoặc cadimi.

**CHÚ THÍCH:** Kim loại nền là kim loại trái ngược với **kim loại quý** (3.139).

**3.22**

### **Vật liệu nền**

Vật liệu trên đó có sự kết tủa của các lớp phủ.

So sánh: Chất nền (3.185).

**3.23**

### **Điện cực lưỡng cực**

Điện cực không được nối trực tiếp với nguồn cung cấp điện mà được đặt trong dung dịch giữa anốt và catốt để cho bộ phận gần nhất với anốt trở thành catốt và bộ phận gần nhất với catốt trở thành anốt.

**3.24**

### **Nhuộm đen**

Gia công tinh (3.101) trên kim loại được thực hiện bằng cách nhúng chìm kim loại trong dung dịch muối oxit hoá nóng hoặc dung dịch muối nóng, hoặc trong các dung dịch hỗn hợp của axit hoặc kiềm.

**3.25**

### **Phun hạt**

Quá trình trong đó các hạt kim loại cứng, hạt khoáng chất, hạt nhựa tổng hợp, hạt thực vật hoặc nước được phun với vận tốc cao vào chi tiết

the metal surface and distinct from the main anodic oxide coating which has a pore structure.

**3.21**

### **base metal**

metal that oxidizes easily to form resultant ions.

**EXAMPLE:** Zinc or cadmium.

**NOTE:** Base metal is the opposite of noble metal (3.139).

**3.22**

### **basis material**

### **basis metal**

material upon which coatings are deposited.

cf: substrate (3.185).

**3.23**

### **bipolar electrode**

electrode that is not directly connected to the power supply but is so placed in the solution between the anode and the cathode that the part nearest to the anode becomes cathodic and the part nearest to the cathode becomes anodic.

**3.24**

### **black oxide**

### **black finishing**

### **blackening**

finish (3.101) on metal produced by immersing it in hot oxidizing salts or salt solution, or in mixed acid or alkaline solutions.

**3.25**

### **blasting**

process whereby solid metallic, mineral, synthetic resin, vegetable particles or water are projected at high velocity against a work (3.202) piece

được gia công (3.202) nhằm mục đích làm sạch (3.54), mài mòn hoặc biến cứng bề mặt bằng phun bắn bi (3.171) lên các bề mặt.

### 3.25.1

#### **phun vật liệu mài**

Quá trình làm sạch (3.54) hoặc gia công tinh bìng cách phun một loại vật liệu mài ở vận tốc cao trực tiếp vào chi tiết được gia công (3.202).

### 3.25.2

#### **Phun bi**

Quá trình trong đó các viên bi cầu nhỏ bằng thuỷ tinh hoặc sứ được phun vào một bề mặt kim loại, được thực hiện ở trạng thái khô hoặc ướt.

### 3.25.3

#### **Phun dây kim loại**

Phun hạt (3.25) với các hạt có dạng dây kim loại được cắt thành các đoạn nhỏ.

So sánh: Phun vật liệu mài (3.25.1).

### 3.25.4

#### **Phun hạt băng khô**

Phun hạt (3.25) với các hạt là hạt băng khô ( $\text{CO}_2$  thè rắn) trên bề mặt của một vật liệu.

### 3.25.5

#### **Phun bi thuỷ tinh**

Xem: Phun bi (3.25.2).

### 3.25.6

#### **Phun hạt kim loại**

Phun vật liệu mài (3.25.1) với các mảnh nhỏ, không đều bằng thép hoặc gang rèn.

CHÚ THÍCH 1: Ở Anh, thuật ngữ này có thể áp dụng cho việc sử dụng các hạt phi kim loại có hình dạng tương tự, ví dụ các hạt cacbit silic hoặc oxit nhôm.

CHÚ THÍCH 2: Phun hạt (3.25) với cát bị cấm sử dụng trong hầu hết các quốc gia vì lý do ảnh hưởng tới sức khoẻ và an toàn.

for the purpose of cleaning (3.54), abrading or shot peening (3.171) the surface.

### 3.25.1

#### **abrasive blasting**

process for cleaning (3.54) or finishing by means of an abrasive directed at high velocity against the work (3.202) piece.

### 3.25.2

#### **bead blasting**

process whereby small spherical glass or ceramic beads are propelled against a metallic surface, carried out either in a dry or wet state.

### 3.25.3

#### **cut-wire blasting**

blasting (3.25) with short, or cut lengths of metal wire.

cf: abrasive blasting (3.25.1).

### 3.25.4

#### **dry ice blasting US**

blasting (3.25) with solid dry ice particles (solid  $\text{CO}_2$ ) on the surface of a material.

### 3.25.5

#### **glass bead blasting**

SEE: bead blasting (3.25.2).

### 3.25.6

#### **grit blasting**

abrasive blasting (3.25.1) with small irregular pieces of steel or malleable cast iron.

NOTE 1: In Great Britain, this term can also apply to the use of non-metallic particles of similar shape, e.g. silicon carbide or aluminium oxide.

NOTE 2: Blasting (3.25) with sand is forbidden in most countries for reasons of health and safety.

3.25.7

**Phun bì đạn**

Quá trình cải biến một bề mặt bằng tác động mài của các viên đạn cứng có dạng hình cầu được phóng ra với vận tốc tương đối vào chi tiết được gia công (3.202).

So sánh: Phun vật liệu mài (3.25.1), rèn bằng phun bắn bi (3.171).

3.25.8

**Phun vật liệu mài ướt**

Phun hạt (3.25) với một môi trường lỏng hoặc bùn sệt có chứa các hạt vật liệu mài.

3.26

**Vết phồng rộp**

Khuyết tật có dạng vân trong lớp phủ xuất hiện do không có lực bám dính (3.3) giữa lớp phủ và chất nền (3.185).

3.27

**Sùi hoa**

Tiết dịch hoặc phai màu nhìn thấy rõ hoặc dạng hoa nở trên một bề mặt.

3.28

**Hoá xanh**

Tạo thành một màng oxit màu xanh rất mỏng trên bề mặt thép do sự nung nóng trong không khí hoặc do nhúng chìm trong dung dịch oxy hoá.

3.29

**Đánh bóng (bằng bánh phót hoặc da)**

Xem: Bánh phót, đánh bóng cơ học (3.154).

3.25.7

**shot blasting**

process of modification of a surface by abrasive action of shots of a solid of spherical nature propelled at a relatively high velocity against the work (3.202) piece.

cf: abrasive blasting (3.25.1), shot peening (3.171).

3.25.8

**wet abrasive blasting**

**vapour blasting GB**

**vapor blasting US**

blasting (3.25) with a liquid medium or slurry containing abrasive particles.

3.26

**blister**

dome-shaped defect in a coating arising from loss of adhesion (3.3) between the coating and substrate (3.185).

3.27

**bloom US**

visible exudation or efflorescence on a surface.

3.28

**blueing**

formation of a very thin blue oxide film on steel, either by heating in air or by immersion in oxidizing solutions.

3.29

**bobbing**

SEE: polishing, mechanical (3.154).

<b>3.30</b>	<b>Dung dịch làm sáng bóng</b> Dung dịch được sử dụng để tạo ra bề mặt sáng bóng trên một kim loại. So sánh: Tẩy bóng hoá học (3.49).	<b>3.30</b>	<b>bright dip</b> solution used to produce a bright surface on a metal. cf: chemical brightening (3.49).
<b>3.31</b>	<b>Đánh bóng bề mặt</b> Gia công tinh (3.101) để đạt được một bề mặt trơn nhẵn, đồng đều có hệ số phản xạ cao.	<b>3.31</b>	<b>bright finish</b> finish (3.101) with a uniform, smooth surface of high reflectivity.
<b>3.32</b>	<b>Mạ điện bóng</b> Quá trình tạo ra một lớp mạ điện có hệ số phản xạ gương cao khi ra khỏi bình điện phân.	<b>3.32</b>	<b>bright electroplating</b> process that produces an electrodeposit having a high degree of specular reflectivity in the as-electroplated condition.
<b>3.33</b>	<b>Vùng mạ điện bóng</b> Phạm vi cường độ dòng điện (3.68) cho một dung dịch mạ điện (2.5) tạo ra lớp mạ sáng bóng trong điều kiện mạ đã được chỉnh đặt trước.	<b>3.33</b>	<b>bright electroplating range</b> range of current densities (3.68) within which an electroplating (2.5) solution produces a bright deposit under a given set of operating conditions.
<b>3.34</b>	<b>Khả năng thẩm sâu của lớp mạ bóng</b> Phép đo khả năng của một dung dịch mạ điện hoặc một tập hợp các điều kiện mạ điện để kết tủa lớp mạ điện sáng bóng đều trên một catốt có hình dạng không đều.	<b>3.34</b>	<b>bright throwing power</b> measure of the ability of an electroplating solution or a specified set of electroplating conditions to deposit uniformly bright electroplate upon an irregularly shaped cathode
<b>3.35</b>	<b>Chất làm bóng</b> Chất phụ gia (3.2) được đưa thêm vào một dung dịch tự xúc tác và mạ điện phân để tạo thành một lớp kết tủa sáng bóng.	<b>3.35</b>	<b>brightener</b> addition agent (3.2) added to an autocatalytic and electroplating solution that leads to the formation of a bright deposit.

3.36

**Tạo màu đồng thiếc**

Gia công tinh (3.101) bằng hoá học đổi với các bề mặt bằng đồng hoặc hợp kim đồng (hoặc đổi với các lớp mạ điện phân đồng hoặc hợp kim đồng) để làm thay đổi màu sắc.

**CHÚ THÍCH:** Không được có sự nhầm lẫn giữa sự tạo màu xám đồng với sự mạ điện (2.5) đổi với đồng.

3.37

**Mạ xoa**

Phương pháp mạ điện (2.5) trong đó dung dịch mạ được bôi vào một chi tiết đệm hoặc chổi có chứa anốt và chi tiết này di chuyển trên catốt được mạ điện.

3.38

**Đánh bóng bằng chổi xoa**

Phương pháp đánh bóng bằng điện phân (3.96) trong đó dung dịch đánh bóng được bôi vào một chi tiết đệm hoặc chổi có chứa một catốt và chi tiết này di chuyển trên bề mặt (anốt) được đánh bóng.

3.39

**Chất đậm**

Các hoá chất chỉ được phân ly một phần trong dung dịch và được đưa thêm vào một dung dịch để giảm ảnh hưởng của các chất axit hoặc kiềm pha thêm vào đổi với giá trị pH của dung dịch này.

3.40

**Đánh bóng bằng đĩa phớt**

Làm nhẵn bề mặt bằng phương tiện cơ khí có thể bao gồm các hạt vật liệu mài.

3.36

**bronzing**

application of a chemical finish (3.101) to copper or copper alloy surfaces (alternatively, to copper and copper alloy electroplated coatings) to alter the colour

**NOTE:** Bronzing is not to be confused with electrodeposition (2.5) of bronze.

3.37

**brush electroplating**

method of electroplating (2.5) in which the solution is applied with a pad or brush, within which is the anode, and that is moved over the cathode to be electroplated.

3.38

**brush electropolishing**

method of electropolishing (3.96) in which the solution is applied with a pad or brush, within which is a cathode, and that is moved over the surface (anode) to be polished.

3.39

**buffer**

chemicals which are only partially dissociated in solution and which are added to a solution in order to reduce the effect of additions of acid or alkali on its pH value.

3.40

**buffing**

smoothing of a surface by mechanical means which may include abrasive particles.

3.41

**Đánh bóng**

Làm nhẵn bề mặt bằng cọ xát, chủ yếu là dưới tác dụng của áp lực thay vì lấy đi lớp bề mặt.

3.41

**burnishing**

smoothing of surfaces by rubbing, essentially under pressure, rather than the removal of, the surface layer.

3.42

**Vết cháy xém**

Sự không có ý lấy đi một lớp kết tủa tự xúc tác từ một chất nền (3.185) không dẫn điện trong các quá trình mạ điện (2.5) tiếp sau khi mạ hóa do dòng điện quá cao hoặc do tiếp xúc không tốt.

3.42

**burn-off**

unintentional removal of an autocatalytic deposit from a non-conducting substrate (3.185) during subsequent electroplating (2.5) operations, due to the application of excess current or to a poor contact area.

3.43

**Lớp mạ bị cháy**

Lớp mạ điện thô nhám, không dính kết hoặc các lớp mạ điện không đáp ứng yêu cầu khác được tạo ra bởi tác dụng của một cường độ dòng điện (3.68) rất cao, thường có chứa các oxit hoặc các tạp chất khác.

3.43

**burnt deposit**

rough, non-coherent or otherwise unsatisfactory electrodeposit produced by the application of an excessively high current density (3.68), usually containing oxides or other inclusions.

3.44

**Thanh dẫn**

Vật dẫn điện cứng vững để tải dòng điện, ví dụ như, đèn các thanh anốt và catốt.

3.44

**busbar**

rigid conductor for carrying current, for example, to anode and cathode bars.

3.45

**Hiệu suất catốt**

Tỷ lệ của tổng dòng điện catốt được sử dụng trong kết tủa kim loại của lớp mạ.

3.45

**cathode efficiency**

proportion of the total cathode current which is used in depositing the metal concerned.

3.46

**Màng catốt**

Lớp dung dịch điện phân tiếp xúc với điện cực catốt trong dung dịch điện phân tại đó xảy ra sự oxy hoá, lớp dung dịch này có thành phần khác với thành phần của khối dung dịch điện phân còn lại.

3.46

**cathode film**

layer of solution in contact with the cathode, described as the electrode in an electrolyte at which oxidation occurs, that differs in composition from the bulk of the solution.

3.47

**Dung dịch điện phân ca tót**

Dung dịch điện phân liền kề với catốt, nghĩa là phần dung dịch điện phân ở phía catốt của màng ngăn (3.80) trong một bình điện phân có màng ngăn (3.83).

3.48

**Chất tạo chelat**

Hợp chất hoá học kết hợp với một kim loại để tạo thành một vòng càn cua, đó là một hợp chất hoá học trong đó các nguyên tử kim loại và phi kim loại, thường là các nguyên tử của chất hữu cơ, được kết hợp với nhau.

3.49

**Tẩy bóng hoá học**

Quá trình hoá học không điện phân để tạo ra sự gia công tinh (3.101) sáng bóng trên một bề mặt kim loại

So sánh: Dung dịch làm sáng bóng (3.30).

CHÚ THÍCH: Không được nhầm lẫn giữa sự làm sáng bóng bằng hoá học với đánh bóng bằng hoá học (3.51).

3.50

**Gia công tạo hình bằng hoá học**

Tạo hình một chi tiết được gia công (3.202) bằng cách nhúng chìm trong chất tẩm thực.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng một lớp bền (3.161) chống ăn mòn hoặc một vùng được chứa lại để lấy đi lớp vật liệu đã lựa chọn.

3.51

**Đánh bóng bằng hoá học**

nâng cao độ nhẵn bề mặt của một kim loại bằng cách nhúng chìm trong một dung dịch thích hợp.

3.47

**catholyte**

electrolyte solution adjacent to the cathode, i.e. the portion of the electrolyte on the cathode side of the diaphragm (3.80) in a divided cell (3.83).

3.48

**chelating agent**

chemical compound that combines with a metal to form a chelate, which is a chemical compound in which metallic and non-metallic, usually organic, atoms are combined.

3.49

**chemical brightening**

non-electrolytic chemical process to produce a bright finish (3.101) on a metal surface.

cf: bright dip (3.30).

NOTE: Chemical brightening is not to be confused with chemical polishing (3.51).

3.50

**chemical milling**

shaping of a work (3.202) piece by immersion in an etchant

NOTE: A resist (3.161) or mask may be employed for selective removal of material.

3.51

**chemical polishing**

improvement in surface smoothness of a metal by immersion in a suitable solution.

<b>3.52</b>	<b>Lớp phủ biến tính crômát</b>	<b>3.52</b>	<b>chromate conversion coating</b>
	Lớp phủ thu được bởi quá trình crômát (3.53).		coating obtained by chromating (3.53). cf: conversion treatment (2.3).
	So sánh: Xử lý biến tính (2.3).		
<b>3.53</b>		<b>3.53</b>	
<b>Crômát</b>		<b>chromating</b>	
	Quá trình tạo ra lớp phủ biến tính crômát (3.52) bằng một dung dịch có chứa các hợp chất của crôm ở dạng hoá trị sáu hoặc hoá trị ba.		process for producing a chromate conversion coating (3.52) by means of a solution containing chromium compounds in the hexavalent or trivalent form.
<b>3.54</b>		<b>3.54</b>	
<b>Làm sạch</b>		<b>cleaning</b>	
	Loại bỏ khỏi bề mặt các vật liệu lạ như các oxit, các vảy oxit (3.164), dầu mỡ v.v...		removal of foreign materials, such as oxides, scales (3.164), oil, etc. from a surface.
<b>3.54.1</b>		<b>3.54.1</b>	
<b>Làm sạch bằng axit</b>		<b>acid cleaning</b>	
	Làm sạch (3.54) bằng các dung dịch axit.		cleaning (3.54) by means of acid solutions.
<b>3.54.2</b>		<b>3.54.2</b>	
<b>Làm sạch bằng dung dịch kiềm</b>		<b>alkaline cleaning</b>	
	Làm sạch (3.54) bằng các dung dịch kiềm.		cleaning (3.54) by means of alkaline solutions.
<b>3.54.3</b>		<b>3.54.3</b>	
<b>Làm sạch bằng anốt</b>		<b>anodic cleaning</b>	
	Làm sạch bằng điện phân (3.54.6) trong đó chi tiết được gia công (3.202) cần làm sạch là anốt của bình điện phân.		<b>reverse cleaning US</b> electrolytic cleaning (3.54.6) in which the work (3.202) piece to be cleaned is the anode of the cell.
<b>3.54.4</b>		<b>3.54.4</b>	
<b>Làm sạch bằng catốt</b>		<b>cathodic cleaning</b>	
	Làm sạch bằng điện phân (3.54.6) trong đó chi tiết được gia công (3.202) cần làm sạch là catốt của bình điện phân.		electrolytic cleaning (3.54.6) in which the work (3.202) piece to be cleaned is the cathode of the cell.

**3.54.5**

**Làm sạch bằng hệ thống hai pha lỏng**

Làm sạch (3.54) bằng một hệ thống chất lỏng gồm một lớp dung môi hữu cơ và một lớp nước; sự làm sạch chịu ảnh hưởng của cả dung môi và tác động nhũ tương hoá.

**3.54.6**

**Làm sạch bằng điện phân**

Làm sạch (3.54) trong đó dòng điện một chiều chạy qua dung dịch điện phân, chi tiết được ghi công (3.202) cần làm sạch là một trong các điện cực.

So sánh: Làm sạch bằng anốt (3.54.3) và làm sạch bằng catôt (3.54.4).

**3.54.7**

**Làm sạch bằng dung môi dễ nhũ tương hoá**

Làm sạch (3.54) hai cấp trong đó các dung môi và các chất hoạt tính bề mặt (3.187) được tác động, được nhũ tương hoá và được loại bỏ cùng với chất bẩn bằng rửa sạch trong nước.

**3.54.8**

**Làm sạch bằng nhũ tương**

Làm sạch (3.54) bằng một hệ thống chất lỏng được nhũ tương hoá gồm một dung môi hữu cơ, một pha nước và các chất nhũ tương hoá (3.97).

**3.54.9**

**Làm sạch bằng nhúng chìm**

Xem: Tẩy kiềm (3.54.10)

**3.54.10**

**Tẩy kiềm**

Làm sạch (3.54) bằng nhúng chìm, thường là trong dung dịch kiềm mà không sử dụng dòng điện.

**3.54.5**

**diphase cleaning**

cleaning (3.54) by means of a liquid system that consists of an organic solvent layer and an aqueous layer; cleaning being effected both by solvent and emulsifying action.

**3.54.6**

**electrolytic cleaning**

cleaning (3.54) in which direct current is passed through the solution, the work (3.202) piece to be cleaned being one of the electrodes.

cf: anodic cleaning (3.54.3) and cathodic cleaning (3.54.4).

**3.54.7**

**emulsifiable solvent cleaning**

two-stage cleaning (3.54) where solvents and surface active agents (3.187) are applied, emulsified, and removed along with soil by water rinsing.

**3.54.8**

**emulsion cleaning**

cleaning (3.54) by means of an emulsified liquid system that consists of an organic solvent, a water phase and emulsifying agents (3.97).

**3.54.9**

**immersion cleaning**

SEE: soak cleaning (3.54.10).

**3.54.10**

**soak cleaning**

cleaning (3.54) by immersion without the use of electric current, usually in alkaline solution.

<b>3.54.11</b>	<b>Tẩy dầu mỡ bằng dung môi</b> Loại bỏ dầu và mỡ khỏi các bề mặt bằng cách nhúng chìm trong các dung môi hữu cơ.	<b>3.54.11</b> <b>solvent degreasing</b> removal of grease and oil from surfaces by immersion in organic solvents.
<b>3.54.12</b>	<b>Làm sạch bằng phun</b> <b>Làm sạch</b> (3.54) bằng cách phun một dung dịch làm sạch.	<b>3.54.12</b> <b>spray cleaning</b> cleaning (3.54) by means of spraying with a cleaning solution.
<b>3.54.13</b>	<b>Làm sạch bằng siêu âm</b> <b>Làm sạch</b> (3.54) bằng bất cứ biện pháp hóa học nào có sự trợ giúp của năng lượng siêu âm.	<b>3.54.13</b> <b>ultrasonic cleaning</b> cleaning (3.54) by any chemical means aided by ultrasonic energy.
<b>3.54.14</b>	<b>Tẩy dầu mỡ bằng hơi</b> Loại bỏ dầu và mỡ bằng các hơi dung môi ngưng tụ trên các chi tiết được gia công (3.202) cần làm sạch.	<b>3.54.14</b> <b>vapour degreasing GB</b> <b>vapor degreasing US</b> removal of oil and grease by solvent vapours condensing on the work (3.202) pieces being cleaned.
<b>3.54.15</b>	<b>Tẩy dầu mỡ bằng sinh học</b> Quá trình làm sạch bề mặt kim loại có sự trợ giúp của các vi khuẩn tiêu thụ dầu như là một bước trong việc xử lý sơ bộ đối với bề mặt.	<b>3.54.15</b> <b>biological degreasing</b> process of cleaning a metal surface with the aid of oil-consuming bacteria as a step in surface pretreatment.
<b>3.55</b>	<b>Tạo màu anốt hóa</b> (Anốt hóa nhôm) sự tạo thành một lớp phủ có màu, ở đó hợp chất có màu, chất màu hoặc thuốc nhuộm được thấm vào sau khi lớp phủ đã được tạo thành hoặc trong quá trình anốt hóa.	<b>3.55</b> <b>colour anodising GB</b> <b>color anodizing US</b> (anodizing of aluminium) formation of a coloured coating, where the coloured compound, pigment, or dye is incorporated after the coating has been formed or during the process of anodizing.

3.55.1

**Nhuộm màu**

(Anốt hóa) sự tạo màu thu được bằng cách nhúng chìm lớp phủ không bị bí kín vào trong các dung dịch thuốc nhuộm.

So sánh: Tạo màu anốt hóa (3.55)

3.55.1

**dyeing**

(anodizing) imparting a colour by immersion of an unsealed coating in solutions of dye-stuffs.

cf: colour anodising (3.55).

3.55.2

**Anốt hóa tạo màu bằng điện phân (2 giai đoạn)**

Quá trình điện phân tạo ra các lớp phủ oxy hoá **anốt** (3.6) trong các dung dịch muối kim loại để thu được một lớp phủ oxit bền màu bằng cách đưa các muối kim loại vào dung dịch anốt hóa (3.8).

3.55.2

**electrolytic (2-step) colour anodising GB**

**electrolytic (2-step) color anodizing US**

electrolytic process of producing coloured anodic oxidation coatings (3.6) in metal salt solutions to produce a colour-fast oxide coating by incorporation of metal salts in the anodizing (3.8) solution.

3.55.3

**Anốt hóa tạo màu**

Anốt hóa một số hợp kim nhôm bằng cách sử dụng các dung dịch điện phân thích hợp thường có chứa axít hữu cơ tạo thành các lớp phủ oxit có màu bền vững trong quá trình anốt hóa (3.8)

3.55.3

**integral colour anodising GB**

**integral color anodizing US**

anodizing certain aluminium alloys using appropriate, usually organic, acid-containing electrolytes which produce colour-fast oxide coatings during the anodising (3.8) process.

3.56

**Tạo màu**

Tạo ra các màu mong muốn trên các bề mặt kim loại hoặc các lớp mạ điện bằng tác động hoá học hoặc điện hoá thích hợp.

3.56

**colouring GB**

**coloring US**

production of desired colours on metal surfaces or electroplated coatings by appropriate chemical or electrochemical action.

3.57

**Đánh bóng tạo màu**

Đánh bóng bằng đĩa phớt (3.40) các bề mặt kim loại nhằm mục đích tạo ra sự láng bóng cao, có nghĩa là đánh bóng nhẹ lần cuối bằng đĩa mềm và kem bột mài (3.137).

3.57

**colouring off GB**

**color buffing US**

light buffing (3.40) of metal surfaces for the purpose of producing a high lustre, i.e. light final mopping (3.137).

3.58

**Chất tạo phức**

Hợp chất sẽ kết hợp với các ion kim loại để tạo thành các ion phức.

3.59

**Muối phức**

Hợp chất của hai muối đơn kết tinh cùng nhau trong một tỷ số phân tử đơn giản.

**CHÚ THÍCH:** Trong các dung dịch nước, một muối phức được phân ly thành các ion (ion phức) sẽ cho các phản ứng hoàn toàn khác nhau với các phản ứng của các muối đơn thành phần.

Ví dụ:

- Các muối phức: Kali bạc cyanua,  $\text{KAg}(\text{CN})_2$ ;
- Các ion phức: ion đồng cyanua,  $[\text{Cu}(\text{CN})_3]^{2-}$ .

3.60

**Lớp phủ composit**

Lớp phủ gồm các lớp kết tủa có pha trộn lẫn các hạt hoặc sợi của vật liệu khác

So sánh: Lớp phủ phân tán (3.82).

3.61

**Định hình**

Thường là sự biến tính một bề mặt tới trạng thái thích hợp cho xử lý biến tính trạng thái trong các giai đoạn tiếp theo.

**CHÚ THÍCH:** Ở Châu Âu thuật ngữ này được dành cho các chất nền (3.185) không dẫn điện.

3.62

**Muối dẫn điện**

Muối được đưa vào dung dịch để tăng độ dẫn điện.

3.58

**complexing agent**

compound that will combine with metal ions to form complex ions.

3.59

**complex salt**

compound of two single salts which crystallize together in a simple molecular ratio.

**NOTE:** In aqueous solutions, a complex salt is dissociated into ions (complex ions) giving reactions which are quite distinct from those of the component single salts.

**EXAMPLE:**

- Complex salts: potassium silver cyanide,  $\text{KAg}(\text{CN})_2$
- Complex ions: cuprocyanide ion,  $[\text{Cu}(\text{CN})_3]^{2-}$

3.60

**composite coating**

coating consisting of deposits incorporating particles or fibres of another material.

cf: dispersion coating (3.82).

3.61

**conditioning**

in general, the conversion of a surface to a suitable state for treatment in successive steps.

**NOTE:** In Europe, this term is reserved for non-conducting substrates (3.185).

3.62

**conducting salt**

salt added to a solution to increase its electrical conductivity.

3.63

**Phép thử corrodkote**

Phép thử ăn mòn nhanh đối với các lớp mạ điện phân.

3.64

**Khả năng phủ**

Khả năng của một dung dịch mạ điện (2.5) trong các điều kiện quy định có thể kết tủa kim loại trên các bề mặt của các vùng rãnh lõm hoặc các lỗ.

CHÚ THÍCH: Không được nhầm lẫn giữa khả năng phủ và khả năng thâm sâu (3.190).

3.65

**Vết nứt**

Khe hẹp được tách ra có các kích thước và hướng ngẫu nhiên trên lớp phủ bề mặt.

3.66

**Rạn nứt**

Mạng lưới của các vết nứt thành đường rất mảnh trên lớp phủ.

3.67

**Cường độ dòng điện tới hạn**

(Trong mạ điện) cường độ dòng điện (3.68) tại đó giá trị cao hơn hoặc thấp hơn giá trị này sẽ dẫn đến các phản ứng khác nhau và đôi khi là các phản ứng không mong muốn.

3.68

**Cường độ dòng điện**

Tỷ số giữa dòng điện đi qua bề mặt của một điện cực chia cho diện tích của bề mặt này.

CHÚ THÍCH: Cường độ dòng điện thường được biểu thị bằng ampe trên decimét vuông ( $A/dm^2$ ).

3.63

**corrodkote test**

accelerated corrosion test for electrodeposits.

3.64

**covering power**

ability of an electroplating (2.5) solution under a specified set of conditions to deposit metal on the surfaces of recessed areas or holes.

NOTE: Covering power is not to be confused with **throwing power** (3.190).

3.65

**crack**

narrow separation of random dimensions and orientation in a surface coating.

3.66

**crazing**

network of fine hairline cracks in a coating.

3.67

**critical current density**

(electroplating) current density (3.68) above or below which different and sometimes undesirable reactions occur.

3.68

**current density**

ratio of the current on a surface of an electrode to the area of that surface

NOTE: Current density is often expressed in amperes per square decimetre ( $A/dm^2$ ).

3.69

**Hiệu suất dòng điện**

Tỷ phần của dòng điện có tác dụng hữu hiệu trong việc thực hiện một quá trình đã cho phù hợp với định luật Faraday của sự điện phân.

**CHÚ THÍCH:** Hiệu suất dòng điện thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

3.69

**current efficiency**

proportion of the current that is effective in carrying out a given process in accordance with Faraday's laws of electrolysis.

**NOTE:** Current efficiency is usually expressed as a percentage.

3.70

**Vẽ cạnh**

Loại bỏ các cạnh sắc và ba via bằng các biện pháp cơ khí, hóa học hoặc điện hóa.

3.70

**deburring**

removal of sharp edges and burrs by mechanical, chemical or electrochemical means.

3.71

**Khử tính giòn**

Xem: Ủ khử giòn hydro (3.114).

3.71

**de-embrittlement (deprecated).**

**SEE:** hydrogen-embrittlement-relief heat treatment (3.114).

3.72

**Tẩy dầu mỡ**

Loại bỏ mỡ hoặc dầu khỏi bề mặt.

So sánh: Làm sạch (3.54).

3.72

**degreasing**

removal of grease or oil from a surface.

cf: cleaning (3.54).

3.73

**Khử ion**

Loại bỏ các ion khỏi một dung dịch bằng sự trao đổi ion.

3.73

**deionization**

demineralisation (deprecated).

removal of ions, for example, from a solution by ion exchange.

3.74

**Khử phân cực**

Làm giảm độ phân cực của một điện cực (sự chênh lệch điện thế của một điện cực so với trạng thái cân bằng hoặc trạng thái ổn định của nó).

3.74

**depolarization**

decrease in the polarization (difference of the potential of an electrode from its equilibrium or steady state) of an electrode.

3.75	<b>Chất khử phân cực</b> Chất hoặc phương tiện làm giảm sự phân cực của một điện cực.	3.75 <b>depolarizer</b> substance or a means that decreases polarization of an electrode.
3.76	<b>Vùng kết tủa</b> Xem: Phạm vi mạ điện (3.95).	3.76 <b>deposition range</b> SEE: electroplating range (3.95).
3.77	<b>Chất tẩy rửa anion</b> Chất làm sạch tạo ra các tập hợp của các ion âm có các tính chất của chất keo.	3.77 <b>detergent, anionic</b> cleansing agent that produces aggregates of negatively charged ions with colloidal properties.
3.78	<b>Chất tẩy rửa cation</b> Chất làm sạch tạo ra tập hợp các ion dương có tính chất của chất keo.	3.78 <b>detergent, cationic</b> cleansing agent that produces aggregates of positively charged ions with colloidal properties.
3.79	<b>Chất tẩy rửa không ion</b> Chất làm sạch tạo ra tập hợp các phân tử điện trung tính có tính chất của chất keo.	3.79 <b>detergent, non-ionic</b> cleansing agent that produces aggregates of electrically neutral molecules with colloidal properties.
3.80	<b>Màng ngăn</b> Màng xốp phân chia bể mạ điện (2.5) thành các ngăn anốt và catốt liền kề với nhau hoặc cách nhau bằng một ngăn trung gian, tất cả đều cho phép dòng điện chạy qua.	3.80 <b>diaphragm</b> porous separator that divides the anode and cathode compartments of an electroplating (2.5) tank from each other or from an intermediate compartment, while allowing the current to flow.
3.81	<b>Chất ổn định thể nhũ tương</b> Vật liệu làm tăng tính ổn định của thể nhũ tương gồm các hạt lơ lửng trong một môi trường chất lỏng.	3.81 <b>dispersing agent</b> material that increases the stability of a suspension of particles in a liquid medium.

3.82

**Lớp phủ phân tán**

Lớp phủ gồm có các hạt hoặc sợi của một vật liệu chứa trong nền vật liệu khác hoặc vật liệu phi kim loại.

So sánh: Lớp phủ composit (3.60).

3.83

**Bình điện phân có màng ngăn**

Bình điện phân chứa một màng ngăn (3.80) hoặc các phương tiện khác để chia tách về mặt vật lý dung dịch điện phân anốt (3.9) khỏi dung dịch điện phân catôt (3.47).

3.84

**Muối kép**

Hợp chất của hai muối két tinh cùng nhau cân xứng với tỷ lệ theo trọng lượng nhưng phản ứng lại như các muối tương ứng trong dung dịch nước.

So sánh: Muối phức (3.59).

3.85

**Kéo chất lỏng vào**

Chất lỏng được mang vào trong một dung dịch do chi tiết mạ đưa vào trong dung dịch này.

3.86

**Kéo chất lỏng ra**

Chất lỏng được kéo ra khỏi một dung dịch do chi tiết mạ được lấy ra khỏi dung dịch này.

3.87

**Tính dẻo**

Khả năng biến dạng dẻo của lớp phủ mà không bị nứt gãy.

3.82

**dispersion coating**

coating consisting of particles or fibres of one material contained in a matrix of another metal or non-metal.

cf: composite coating (3.60).

3.83

**divided cell**

cell containing a diaphragm (3.80) or other means for physically separating the anolyte (3.9) from the catholyte (3.47).

3.84

**double salt**

compound of two salts that crystallize together in stoichiometric proportions but react as the corresponding single salts in aqueous solution.

cf: complex salt (3.59).

3.85

**drag-in**

liquid carried into a solution by the objects introduced therein.

3.86

**drag-out**

liquid carried out of a solution by the objects removed therefrom.

3.87

**ductility**

ability of coating to deform plastically without fracture.

3.88

**Đánh bóng mờ**

Gia công tinh (3.101) bề mặt trong đó hệ số phản xạ khuếch tán và hệ số phản xạ gương về cơ bản là không đầy đủ.

So sánh: Gia công tinh không sáng bóng (3.127).

3.88

**dull finish**

finish (3.101) essentially lacking both diffuse and specular reflectance.

cf: matt finish (3.127).

3.89

**Catốt già**

Catốt được sử dụng để loại bỏ các tạp chất khỏi các dung dịch mạ điện (2.5) bằng sự điện phân với cường độ dòng điện thấp.

3.89

**dummy**

**dummy cathode**

cathode used for removal of impurities from electroplating (2.5) solutions by low-current-density electrolysis.

3.90

**Lớp phủ kép**

3.90.1

**Lớp phủ kép**

(Lớp kim loại mạ điện) hệ thống hai lớp phủ của cùng một kim loại mạ điện, ví dụ, никen, mỗi lớp phủ có các tính chất khác nhau.

3.90

**duplex coating**

3.90.1

**duplex coating**

(electrodeposited metal) two-layer coating system of the same electrodeposited metal, e.g. nickel, each with different properties.

3.90.2

**Lớp phủ kép**

(Lớp vật liệu khác nhau) sự kết hợp của hai lớp mạ vật liệu khác nhau để cho độ bền chống ăn mòn cao hơn.

CHÚ THÍCH: Các lớp phủ thường là một lớp phủ kim loại cộng với một lớp sơn.

3.90.2

**duplex coating**

(different materials) combination of two layers of different materials to give higher corrosion resistance.

NOTE: The layers are usually a metallic coating plus paint.

3.91

**Tạo hình điện hóa**

Tạo hình cho một chi tiết được gia công (3.202) bằng kim loại (anốt) bằng cách cho dòng điện một chiều chạy qua một dung dịch điện phân

3.91

**electrochemical machining**

**ECM**

**electrochemical milling**

shaping of a metal work (3.202) piece (anode) by passing a direct electric current through an electrolytic solution in the gap between it and

trong khe hở giữa chi tiết được gia công và dụng cụ có hình dạng thích hợp (catốt), dụng cụ này hội tụ dòng điện tại các khu vực cần phải loại bỏ kim loại.

### 3.92

#### **Mạ không có điện cực**

Xem: **Mạ tự xúc tác** (2.1.1)

### 3.93

#### **Nhuộm màu bằng điện phân**

Quá trình điện phân để tạo ra các lớp phủ hoàn thiện có màu trên vật liệu nền (3.22) hoặc trên các lớp phủ kim loại mạ điện.

CHÚ THÍCH: nhuộm màu bằng điện phân khác với tạo màu a nốt hóa (3.55), anốt hóa tạo màu bằng điện phân (2 giai đoạn) (3.55.2) và anốt hóa tạo màu (3.55.3).

### 3.94

#### **Dung dịch điện phân**

Môi trường dẫn điện trong đó dòng điện chạy qua kèm theo chuyển động của vật chất, phần lớn thường là một dung dịch nước của các axit, kiềm hoặc các muối hòa tan của kim loại được kết tủa.

### 3.95

#### **Phạm vi mạ điện**

Dải cường độ dòng điện (3.68) đó có thể thu được lớp mạ điện đáp ứng yêu cầu.

### 3.96

#### **Đánh bóng bằng điện phân**

Nâng cao chất lượng độ nhẵn và độ sáng bóng bề mặt của một bề mặt kim loại bằng cách sử dụng bề mặt này làm anốt trong một dung dịch thích hợp.

a suitably shaped tool (cathode) that focuses the current in those areas where preferential metal removal is desired.

### 3.92

#### **electroless plating (deprecated)**

SEE: autocatalytic plating (2.1.1).

### 3.93

#### **electrolytic colouring GB**

#### **electrolytic coloring US**

electrolytic process to produce coloured finishes on basis metal (3.22) or electroplated metal coatings.

NOTE: Electrolytic colouring is to be differentiated from colour anodizing (3.55), electrolytic (2-step) colouranodizing (3.55.2) and integral colour anodizing (3.55.3).

### 3.94

#### **electrolytic solution**

#### **electrolyte**

conducting medium in which the flow of current is accompanied by movement of matter, being most often an aqueous solution of acids, bases or dissolved salts of the metal that is to be deposited.

### 3.95

#### **electroplating range**

current density (3.68) range over which a satisfactory electrodeposit can be obtained.

### 3.96

#### **electropolishing**

improvement in surface smoothness and brightness of a metal surface by making it anodic in an appropriate solution.

3.97	<b>Chất nhũ tương hoá</b> Chất tạo ra một nhũ tương hoặc nâng cao tính ổn định của nhũ tương này.	3.97 <b>emulsifying agent</b> substance that produces an emulsion or increases its stability.
3.98	<b>Tầm thực (động từ)</b> Hoà tan không đều một phần của bề mặt một kim loại.	3.98 <b>etch (verb)</b> dissolve unevenly a part of the surface of a metal
3.99	<b>Chất tầm thực</b> Các dung dịch được sử dụng để loại bỏ vật liệu đi một cách có lựa chọn hoặc để tầm thực (3.98) một bề mặt.	3.99 <b>etchants</b> solutions used for removing material selectively or to etch (3.98) a surface.
3.100	<b>Trợ lọc</b> Vật liệu trơ, không hòa tan được nghiền nhão mịn hoặc nhão vừa và được sử dụng như một môi trường lọc, hoặc hỗ trợ cho quá trình lọc bằng cách ngăn ngừa sự bịt kín bánh lọc.	3.100 <b>filter aid</b> inert, insoluble material, more or less finely divided, used as a filter medium, or to assist in filtration by preventing excessive packing of the filter cake.
3.101	<b>Gia công tinh</b> 3.101.1 <b>Gia công tinh (danh từ)</b> Phía ngoài của lớp phủ hoặc của vật liệu nền (3.22). So sánh: Đánh bóng bề mặt (3.31), đánh bóng mờ (3.88), gia công tinh không sáng bóng (3.127).	3.101 <b>Finish</b> 3.101.1 <b>finish (noun)</b> appearance of the coating or basis metal (3.22). cf: bright finish (3.31), dull finish (3.88), matt finish (3.127), satin finish (3.163).
3.101.2	<b>Gia công tinh (động từ)</b> Xử lý tạo ra vẻ bề ngoài của lớp phủ hoặc của vật liệu nền (3.22).	3.101.2 <b>finish (verb)</b> treatment leading to the appearance of the coating or basis metal (3.22).

**3.102****Lớp mạ điện mỏng**

Lớp mạ điện rất mỏng được sử dụng làm lớp phủ cuối cùng.

**CHÚ THÍCH:** Thuật ngữ này chỉ nên sử dụng cho lớp phủ cuối cùng; đối với lớp phủ trung gian, sử dụng lớp mạ lót (3.181).

**3.103****Keo tụ (động từ)**

Kết tụ thành các hạt lớn hơn, nhằm mục đích tăng kích thước hạt tới mức xảy ra sự kết tủa.

**3.104****Làm sáng bóng bằng nung chày**

Nung chày một lớp phủ kèm sau là sự kết tinh, đặc biệt là của các hợp kim thiếc và chì-thiếc.

**3.105****Xyanua tự do**

Nồng độ đúng hoặc nồng độ thực của ion xyanua hoặc của xyanua kiềm tương đương không được liên kết trong các ion phức với các kim loại trong dung dịch; hoặc nồng độ tính toán của xyanua tự do hoặc của xyanua kiềm hiện diện trong dung dịch vượt quá nồng độ cần thiết để tạo thành một phức chất quy định với một kim loại hoặc các kim loại trong dung dịch; hoặc nồng độ của xyanua tự do đã được xác định bằng một phương pháp phân tích quy định.

So sánh: Xyanua tổng (3.191)

**3.106****Bốc khí**

Các khí bốc ra từ một hoặc nhiều điện cực trong quá trình điện phân.

**3.102****flash****flash plate**

very thin electrodeposit used for a final coating.

**NOTE:** The term should only be used for a final coating; for intermediate coating, use **strike** (3.181).

**3.103****flocculate (verb)**

aggregate into larger particles, to increase in size to the point where precipitation occurs.

**3.104****flow brightening**

melting of a coating followed by solidification, especially of tin and tin-lead alloys.

**3.105****free cyanide**

true or actual concentration of cyanide ion, or equivalent alkali cyanide, not combined in complex ions with metals in solution; or the calculated concentration of free cyanide, or alkali cyanide, present in solution in excess of that necessary to form a specified complex with a metal or metals present in solution; or the concentration of free cyanide as determined by a specified analytical method.

cf: total cyanide (3.191).

**3.106****gassing**

evolution of gases from one or more of the electrodes during electrolysis.

3.107

**Tạo vân**

Xem: Sự mài theo một hướng bằng đai mài (3.124).

3.108

**Mài**

Loại bỏ vật liệu khỏi bề mặt của một chi tiết được gia công (3.202) bằng các vật liệu mài có chứa trong hoặc được liên kết với một dụng cụ mài cứng hoặc mềm dẻo, mài thường là bước đầu tiên trong các nguyên công đánh bóng.

3.109

**Lớp phủ anốt cứng**

Lớp phủ anốt hóa (3.6) có mật độ biểu kiến cao hơn, chiều dày lớn hơn và độ bền chịu mài mòn lớn hơn so với các lớp phủ nhôm xử lý anốt thông thường.

3.110

**Buồng Haring-Blum**

Hộp chữ nhật bằng vật liệu không dẫn điện có các điện cực chính và phụ được bố trí để cho phép đánh giá khả năng thẩm sâu (3.190) hoặc sự phân cực của điện cực và điện thế giữa chúng.

3.111

**Nhiệt luyện**

(Các lớp phủ, vật liệu nền) các loại xử lý nhiệt khác nhau nhằm mục đích biến đổi các tính chất của lớp mạ điện, lớp phủ tự xúc tác và các loại lớp phủ khác và không làm thay đổi cấu trúc kim loại của các vật liệu nền (3.22).

3.107

**graining US**

SEE: finishing (3.124).

3.108

**grinding**

**polishing US**

removal of material from the surface of a work (3.202) piece by means of abrasives contained in, or bonded to, a rigid or flexible holder, grinding usually being the first step in polishing operations.

3.109

**hard anodized coating**

anodic oxidation coating (3.6) with a higher apparent density and thickness, and a greater resistance to wear, than conventional anodized aluminium coatings.

3.110

**Haring-Blum cell**

rectangular box of non-conducting material, with principal and auxiliary electrodes so arranged as to permit an estimation of throwing power (3.190) or electrode polarization and potential between them.

3.111

**heat treatment**

**baking (deprecated)**

(coatings, basis material) thermal treatments of various kinds for the purpose of modifying the properties of electrodeposited, autocatalytic and other types of coatings, and without alteration of the metallurgical structure of basis materials (3.22).

VÍ DỤ: Ủ khử ứng suất (3.180) trước khi phủ, Ủ khử giòn hyđrô (3.114) sau khi phủ.

### 3.112

#### Buồng Hull

Hộp hình thang bằng vật liệu không dẫn điện có các điện cực được bố trí để cho phép quan sát được các ảnh hưởng của catốt hoặc anôt trên một dải rộng của các cường độ dòng điện (3.68).

### 3.113

#### Tính giòn hydro

(Công nghệ gia công bề mặt) loại dạng giòn của một kim loại hoặc hợp kim do sự hấp thụ hyđrô nguyên tử, ví dụ trong quá trình mạ điện (2.5) mạ tự xúc tác (2.1.1), làm sạch bằng catốt (3.54.4) hoặc sự ngâm tẩy (3.151) và được biểu thị bởi tăng độ bền, sự gãy giòn hoặc sự giảm tính dẻo (3.87) gây nên bởi sự tồn tại của ứng suất kéo hoặc từ bên ngoài tác dụng và/hoặc ứng suất dư bên trong.

### 3.114

#### Ủ khử giòn hyđrô

Phương pháp gia công nhiệt được thực hiện trên một phạm vi nhiệt độ và trong một khoảng thời gian sao cho không làm thay đổi các cấu trúc kim loại như sự kết tinh lại, cấu trúc của vật liệu nền (3.22) nhưng lại giảm được tính giòn, nghĩa là giảm khả năng hoá giòn do sự hấp thụ hyđrô nguyên tử của các sản phẩm được mạ, phủ.

So sánh: Ủ khử ứng suất (3.180).

EXAMPLES: Stress-relief heat treatment (3.180) prior to application of coating, hydrogen-embrittlement-relief heat treatment (3.114) after coating.

### 3.112

#### hull cell

trapezoidal box of non-conducting material with electrodes arranged to permit observation of cathodic or anodic effects over a wide range of current densities (3.68).

### 3.113

#### hydrogen embrittlement

(surface technology) type of embrittlement of a metal or alloy caused by absorption of atomic hydrogen, for example, during electroplating (2.5), autocatalytic plating (2.1.1), cathodic cleaning(3.54.4) or pickling (3.151) and manifested by delayed fracture, brittle fracture or a reduction of ductility (3.87), in the presence of tensile stress, either externally applied and/or internal residual stress.

### 3.114

#### hydrogen-embrittlement-relief heat treatment

de-embrittlement (deprecated)

thermal process carried out over a temperature range and for a duration of time such that no alteration of metallurgical structures, such as recrystallization, of the basis metal (3.22) occurs, but at which embrittlement relief, i.e. reduction of susceptibility to embrittlement due to absorption of atomic hydrogen, of the plated articles is achieved cf. stress-relief heat treatment (3.180).

cf: stress-relief heat treatment (3.180).

3.115

**Anốt tro**

Xem Anốt không tan (3.116).

3.116

**Anốt không tan**

Anốt không tan trong dung dịch điện phân và không bị tiêu hao trong các điều kiện thường gặp của quá trình điện phân.

3.117

**Chất úc ché**

Chất được đưa thêm vào với nồng độ nhỏ để giảm tốc độ của phản ứng hóa học hoặc phản ứng điện hoá, ví dụ như trong ăn mòn hoặc tẩy gi.

3.118

**Sự trao đổi ion**

Quá trình thuận nghịch trong đó các ion được trao đổi lẫn nhau giữa một chất rắn và một chất lỏng mà không có sự thay đổi quan trọng về cấu trúc của chất rắn.

3.119

**Mạ ion**

Thuật ngữ chung cho các quá trình trong đó bề mặt của chất nền (3.185) và/hoặc màng kết tủa chịu tác dụng của một dòng các hạt có năng lượng cao (thường là các ion khí) đủ để gây ra các thay đổi trong vùng mặt phân cách hoặc trong các tính chất của màng kết tủa này.

3.120

**Đồ gá mạ**

Xem: Gá mạ (3.159).

3.115

**inert anode**

SEE: insoluble anode (3.116).

3.116

**insoluble anode**

inert anode (deprecated)

anode that is insoluble in the electrolyte and is not consumed under the conditions prevailing during electrolysis.

3.117

**inhibitor**

substance, added in small concentrations, that reduces the rate of a chemical or electrochemical reaction, for example in corrosion or pickling.

3.118

**ion exchange**

reversible process by which ions are interchanged between a solid and a liquid without a substantial structural change of the solid.

3.119

**ion plating**

generic term for processes in which the substrate (3.185) surface and/or depositing film is subjected to a flux of high-energy particles (usually gas ions) sufficient to cause changes in the interfacial region or in the properties of the film.

3.120

**jig**

SEE: rack (3.159)

**3.121****Mài rà**

Chà xát hai bề mặt với nhau có hoặc không có sự tham gia của vật liệu mài nhằm mục đích đạt được độ chính xác kích thước rất cao hoặc sự gia công tinh (3.101) bề mặt rất cao.

**3.122****San bằng**

Khả năng của một quá trình mạ điện để tạo ra một bề mặt bằng phẳng hơn bề mặt của chất nền (3.185).

**3.123****Cường độ dòng điện giới hạn****3.123.1****Cường độ dòng điện giới hạn**

(Mạ điện bằng catốt) cường độ dòng điện (3.68) lớn nhất tại đó có thể thu được các lớp kết tủa đáp ứng yêu cầu.

**3.123.2****Cường độ dòng điện giới hạn**

(Mạ điện bằng anốt) cường độ dòng điện (3.68) lớn nhất tại đó anốt vận hành tốt không có sự phân cực quá mức.

**3.124****Mài theo một hướng bằng đai mài**

Mài (3.108) theo một hướng đối với các bề mặt phẳng bằng một đai mềm vô tận có gắn vật liệu mài.

**3.121****lapping**

rubbing two surfaces together with or without abrasives for the purpose of obtaining extreme dimensional accuracy or superior surface finish (3.101).

**3.122****levelling GB****leveling US**

ability of an electroplating process to produce a surface smoother than that of the substrate (3.185).

**3.123****Limiting current density****3.123.1****limiting current density**

(electroplating, cathodic) maximum current density (3.68) at which satisfactory deposits can be obtained.

**3.123.2****limiting current density**

(electroplating, anodic) maximum current density (3.68) at which the anode behaves without excessive polarization.

**3.124****finishing GB****graining US**

directional grinding (3.108) of flat surfaces by means of an abrasive bonded to an endless flexible belt.

3.125

**Khả năng thấm sâu thô đại**

Khả năng của một dung dịch mạ điện (2.5) bảo đảm sự đồng đều của chiều dày lớp mạ trên toàn bề mặt của chi tiết được gia công (3.202) bao gồm cả các rãnh, chỗ lõm.

So sánh: Khả năng thấm sâu (3.190), khả năng thấm sâu tê vi (3.133).

CHÚ THÍCH: Khả năng thấm sâu tê vi tốt (3.133) không nhất thiết phải kéo theo khả năng thấm sâu thô đại tốt.

3.125

**macrothrowing power**

ability of an electroplating (2.5) solution to approach uniformity of the coating thickness over the entire surface of the work (3.202) piece including its recesses.

cf: throwing power (3.190), microthrowing power (3.133)

NOTE: Good microthrowing power (3.133) does not necessarily imply good macrothrowing power.

3.126

**Điện cực khuôn**

Khuôn (3.136) hoặc cối được sử dụng như một catốt định hình trong tạo hình bằng điện phân.

3.126

**mandrel**

form used as a cathode in electroforming; a mould (3.136) or matrix.

3.127

**Gia công tinh không sáng bóng**

Gia công tinh (3.101) đồng đều để đạt được cấu trúc bề mặt nhẵn và tinh xác nhưng hệ số phản xạ gương hầu như không cao.

3.127

**matt finish**

uniform finish (3.101) of a fine texture virtually lacking specular reflectivity.

3.128

**Diện tích bề mặt phải đo kiểm**

Diện tích bề mặt được kiểm tra về sự phù hợp với một hoặc nhiều yêu cầu đã quy định.

3.128

**measurement area**

surface area that is examined for conformance to one or more specified requirements.

3.129

**Tỷ số phân bố kim loại**

Tỷ số của chiều dày kim loại kết tủa trên hai diện tích quy định của một catốt.

So sánh: Khả năng thấm sâu (3.190)

3.129

**metal distribution ratio**

ratio of the thickness of deposited metal upon two specified areas of a cathode.

cf: throwing power (3.190).

3.130

**Lớp mạ crôm có vết rạn tê vi**

Lớp phủ crôm được kết tủa điện phân với một mạng lưới các vết rạn tê vi có chủ định.

3.130

**microcracked chromium**

electrodeposited chromium coating with an intentional microscopical crack pattern.

<b>3.131</b>	<b>Gián đoạn té vi</b> Vết rạn, nứt té vi và lỗ rõ té vi trong lớp phủ.	<b>3.131</b> <b>microdiscontinuity</b> microcrack or micropore in coating.
<b>3.132</b>	<b>Lớp mạ crôm có độ xốp té vi</b> Lớp phủ crôm được kết tủa điện phân với độ xốp té vi có chủ định.	<b>3.132</b> <b>microporous chromium</b> electrodeposited chromium coating with an intentional microscopical porosity.
<b>3.133</b>	<b>Khả năng thấm sâu té vi</b> Khả năng của một dung dịch mạ điện (2.5) hoặc một tập hợp các điều kiện quy định về mạ điện để kết tủa kim loại vào các lỗ hổng hoặc các vết xước.	<b>3.133</b> <b>microthrowing power</b> ability of an electroplating (2.5) solution or a specified set of electroplating conditions to deposit metal in pores or scratches.
	CHÚ THÍCH: Khả năng thấm sâu té vi tốt không nhất thiết phải kéo theo khả năng thấm sâu thô đại tốt (3.125).	NOTE: Good microthrowing power does not necessarily imply good <b>macrothrowing power</b> (3.125).
<b>3.134</b>	<b>Vảy cán</b> Lớp oxit dày được tạo thành trong quá trình gia công nóng hoặc nhiệt luyện (3.111) của một số kim loại.	<b>3.134</b> <b>millscale</b> thick oxide layer formed during hot fabrication or heat treatment (3.111) of certain metals.
<b>3.135</b>	<b>Mạ điện bằng dòng điện điều chỉnh</b> Phương pháp mạ điện (2.5) trong đó cường độ dòng điện (3.68) của catốt được thay đổi có chu kỳ. So sánh: Mạ xung (3.158), mạ điện bằng dòng điện đảo chiều có chu kỳ (3.149).	<b>3.135</b> <b>modulated current electroplating</b> method of electroplating (2.5) in which the cathode current density (3.68) is changed periodically. cf: pulse plating (3.158) periodic reserve electroplating (3.149).
<b>3.136</b>	<b>Khuôn</b> Xem: Điện cực khuôn (3.126)	<b>3.136</b> <b>mould GB</b> <b>mold US</b> SEE: mandrel (3.126).

3.137

**Đánh bóng bằng đĩa mềm**

Làm nhẵn bề mặt bằng đĩa mài mềm quay tròn, trên bề mặt có gắn các hạt mài mịn ở trạng thái lơ lửng trong một chất lỏng dưới dạng bột nhão hoặc thỏi mỡ.

CHÚ THÍCH: Một bề mặt qua đánh bóng bằng đĩa mài được đặc trưng bởi trạng thái nửa sáng bóng tới sáng bóng như gương và không có mạng lưới đường vạch rõ nét trên bề mặt.

So sánh: sự mài (3.108) và bánh phót (3.154).

3.138

**Kết tủa nhiều lớp kim loại**

Kết tủa gồm hai hoặc nhiều lớp kim loại, lớp nọ chồng lên lớp kia, các lớp kim loại này có thể là các kim loại khác nhau hoặc cùng một kim loại nhưng có đặc tính khác nhau.

3.139

**Kim loại quý**

Kim loại không bị ăn mòn hoặc kim loại chống lại sự oxy hóa.

VÍ DỤ: Vàng, platin, v.v...

CHÚ THÍCH 1: Kim loại quý trái ngược với kim loại nền (3.21).

CHÚ THÍCH 2: Vì chưa có sự thoả thuận về dấu của các thế điện cực cho nên các từ "quý" và "nền" được ưu tiên sử dụng vì chúng biểu thị rõ ràng.

CHÚ THÍCH 3: Thông thường, một kim loại quý hơn một kim loại khác sẽ có khả năng chống ăn mòn và ăn mòn hoá học tốt hơn. Tuy nhiên, do có nhiều ảnh hưởng khác can thiệp vào như sự tạo thành các lớp oxit trên bề mặt cho nên thường không thể dự đoán được chế độ ăn mòn của một kim loại chỉ bằng thế điện cực của nó.

3.137

**mopping GB**

**buffing US**

smoothing of a surface by means of a rotating flexible wheel, to the surface of which fine, abrasive particles are applied in suspension in a liquid, in the form of a paste or grease stick.

NOTE: A mopped or buffed surface is characterized as semi-bright to mirror-bright without pronounced line patterns on the surface.

cf: grinding (3.108) and polishing, mechanical (3.154).

3.138

**multilayer deposit (metallic)**

deposit consisting of two or more layers of metal deposited successively, consisting of either different metals or layers of the same metal with different characteristics.

3.139

**noble metal**

non-corroding metal or a metal that is resistant to oxidation.

EXAMPLES: Gold, platinum, etc...

NOTE 1: Noble metal is the opposite of base metal (3.21).

NOTE 2: Since there is no agreement on the sign of the electrode potentials, the words "noble" and "base" are preferred because they are unambiguous.

NOTE 3: In general, a more noble metal provides better resistance to corrosion and chemical attack than a less noble metal. Nevertheless it is often impossible, owing to several intervening effects, such as the formation of surface oxide layers, to predict the corrosion behaviour of a metal from its electrode potential alone.

3.140

**Nốt sùi hình cầu**

Phần nhô ra có dạng hình cầu được tạo thành trên một catốt trong quá trình mạ điện (2.5) có thể nhìn thấy được mà không cần có sự phóng đại.

So sánh: Kết tinh dạng cây (3.192)

3.140

**nodule**

rounded projection formed on a cathode during electrodeposition (2.5) that may be seen without magnification.

cf: trees (3.192).

3.141

**Tạo mầm kết tủa (xúc tác)**

(Mạ điện trên các chất nền không dẫn điện) Giai đoạn sơ bộ trong đó một vật liệu xúc tác được hút bám lên trên bề mặt của chất nền (3.185) để cho phép tạo thành các mầm đầu tiên của kim loại được kết tủa.

3.141

**nucleation**

(electroplating on non-conductive substrates) pre-plating step in which a catalytic material is adsorbed onto the surface of the substrate (3.185) to act as sites for the initial stages of deposition.

3.142

**Độ xốp bề mặt**

Các chỗ gián đoạn bao gồm các lỗ, vết nứt, hốc lõm, vết xước, lỗ rỗng hoặc bất cứ lỗ hở nào trong bề mặt lớp phủ kéo dài từ lớp lót hoặc vật liệu nền (3.22) đến môi trường xung quanh.

3.142

**open porosity**

discontinuities including holes, cracks, pits, scratches, voids or any opening in the coating surface exposing either the underlying coating or the basis metal (3.22) to the environment.

3.143

**Vỏ cam**

Gia công tinh (3.101) để phía ngoài nồi gọn lên trông giống như vỏ cam

3.143

**orange peel**

finish (3.101) resembling the dimpled appearance of an orange peel.

3.144

**Chất oxy hoá**

Chất gây ra phản ứng oxy hoá và bản thân nó sẽ bị khử đi trong phản ứng này.

3.144

**oxidizing agent**

substance that causes oxidation of another species, thereby itself becoming reduced.

3.145

**Thụ động hoá**

Xử lý để làm cho bề mặt kim loại hoặc bề mặt lớp mạ điện có tính thụ động (3.146).

3.145

**passivating**

imparting passivity (3.146) to a metal surface or to an electrodeposited coating.

3.146

**Tính thụ động**

Trạng thái của một kim loại mà bề mặt có sự thay đổi để làm chậm lại phản ứng bình thường của nó trong môi trường quy định bằng sự biến tính điện thế của nó theo chiều tốt hơn (qua sự tạo thành một màng chắn bề mặt, thường làm màng oxit).

3.147

**Tróc vỏ**

Tách ra hoặc tách ra một phần lớp vỏ của vật liệu nền (3.22) hoặc vật liệu lớp lót.

3.148

**Rèn bằng búa**

Xem: Rèn bằng phun bi (3.171).

3.149

**Mạ điện bằng dòng điện đảo chiều có chu kỳ**

Phương pháp mạ điện (2.5) trong đó dòng điện được đảo chiều có chu kỳ, các chu kỳ kéo dài không quá vài phút.

3.150

**Lớp phủ biến tính photphat**

Lớp photphat không tan được tạo thành trên một bề mặt kim loại bằng cách sử dụng một chất có chứa axit orthophosphoric và/hoặc orthophotphat.

So sánh: Xử lý biến tính (2.3).

3.151

**Ngâm tẩy**

Loại bỏ các oxit hoặc các hợp chất khác khỏi bề mặt kim loại bằng tác động hóa học hoặc điện hoá.

3.146

**passivity**

**passive state**

condition of a metal that retards its normal associated assumption of a potential more noble reaction in a specified environment, and with the than its normal potential (through formation of a surface barrier film, usually an oxide).

3.147

**peeling**

detachment or partial detachment of a basis material (3.22) or undercoating.

3.148

**peening**

SEE: shot peening (3.171).

3.149

**periodic reverse electroplating**

**PR electroplating**

method of electroplating (2.5) in which the current is reversed periodically, the cycles being no longer than a few minutes.

3.150

**phosphate conversion coating**

layer of insoluble phosphates formed on a metal surface by using an agent containing ortho-phosphoric acid and/or ortho-phosphates.

cf: conversion treatment (2.3).

3.151

**pickling**

removal of oxides or other compounds from a metal surface by chemical or electrochemical action.

3.152

**Ăn mòn lỗ**

Hố nhỏ hoặc lỗ nhỏ được tạo ra trên bề mặt kim loại trong quá trình mạ điện (2.5) hoặc bởi sự ăn mòn.

3.153

**Máy phân cực**

Chất hoặc phương pháp tạo ra hoặc làm tăng sự phân cực (các chênh lệch về điện thế của một điện cực so với điện thế cân bằng của nó, nghĩa là điện thế không có phản ứng rõ ràng).

3.154

**Bánh phót**

Làm nhẵn bề mặt kim loại bằng tác động của các hạt mài được gắn chặt bằng keo với bề mặt của các bánh mài hoặc các đai mài vô tận thường chuyển động với tốc độ cao.

3.155

**Độ xốp**

Xem độ xốp hở (3.142).

3.156

**Tạo mầm cột trụ**

(Mạ điện trên vật liệu không dẫn điện) Giai đoạn trong đó, nếu cần thiết, chất xúc tác được chuyển hóa thành dạng cuối cùng của nó, giai đoạn cuối cùng trước khi mạ tự xúc tác (2.1.1).

**CHÚ THÍCH:** Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn tăng tốc.

3.157

**Phân bố dòng điện sơ cấp**

Phân bố dòng điện được Xem xét hoàn toàn về mặt hình học trên bề mặt của một điện cực khi không có sự phân cực.

3.152

**pit**

small depression or cavity produced on a metal surface during electroplating (2.5) or by corrosion.

3.153

**polarizer**

substance or means that produces or increases polarization (differences of the potential of an electrode from its equilibrium potential, meaning potential with no net reaction).

3.154

**polishing, mechanical**

smoothing of a metal surface by means of the action of abrasive particles attached by adhesive to the surface of wheels or endless belts, usually driven at high speeds.

3.155

**porosity**

SEE: open porosity (3.142).

3.156

**post-nucleation**

(electroplating non-conductive materials) step where, if necessary, the catalyst is converted to its final form; the final step prior to autocatalytic plating (2.1.1).

**NOTE:** Also termed the acceleration step.

3.157

**primary current distribution**

distribution of current over the surface of an electrode that would be expected from geometrical considerations alone, in the absence of polarization.

3.158

**Mạ xung**

Phương pháp mạ điện (2.5) trong đó dòng điện bị ngắt quãng theo tần suất hoặc tăng, giảm theo chu kỳ.

3.159

**Gá mạ**

Khung để treo và mang dòng điện đến các chi tiết được gia công trong quá trình mạ điện (2.5) và các nguyên công có liên quan.

3.160

**Sự giảm nhẹ**

Loại bỏ vật liệu khỏi các phần đã lựa chọn của bề mặt kim loại được nhuộm màu bằng các phương tiện cơ khí để đạt được hiệu quả có nhiều màu sắc.

3.161

**Lớp bền**

3.161.1

**Lớp bền**

(Bề mặt không dẫn điện) vật liệu được gắn vào một phần của catốt hoặc gá mạ (3.159) để làm cho phần bề mặt này không dẫn điện.

3.161.2

**Lớp bền**

(Xử lý hóa học hoặc xử lý điện hóa) vật liệu được gắn vào một phần của bề mặt của một chi tiết để ngăn ngừa phản ứng của kim loại từ phần bề mặt này trong quá trình xử lý hóa học hoặc điện hóa.

3.158

**pulse plating**

method of electroplating (2.5) in which the current is frequently interrupted or periodically decreased or increased.

3.159

**rack**

**plating rack**

**jig**

frame for suspending and carrying current to articles during electroplating (2.5) and related operations.

3.160

**relieving**

removal of material from selected parts of a coloured metal surface by mechanical means to achieve a multicoloured effect.

3.161

**Resist**

3.161.1

**resist**

(non-conductive surface) material applied to a part of a cathode or a plating rack (3.159) to render the surface non-conductive.

3.161.2

**resist**

(chemical or electrochemical processing) material applied to a part of the surface of an article to prevent reaction of metal from that part during chemical or electrochemical processing.

3.162

**Tâm chấn thu dòng điện**

Xem catốt phụ (3.14).

3.163

**Gia công tinh sa tanh**

Gia công tinh (3.101) bề mặt sáng bóng (nhưng không sáng như gương) có độ nhám bề mặt rất mịn, có hướng (thường được tạo ra bằng gia công cơ khí) hoặc có cấu trúc nhám bề mặt vô hướng.

3.164

**Vảy ôxit**

Lớp phủ ôxit bám chặt vào bề mặt có chiều dày lớn hơn chiều dày của lớp màng xám bám trên bề mặt.

3.165

**Bịt kín lớp phủ anốt ôxit**

Xử lý được áp dụng sau anốt hóa (3.8) để tăng khả năng chống lại vết ố và sự ăn mòn của lớp phủ anốt, nâng cao tuổi thọ của các màu được tạo ra trong lớp phủ hoặc tạo ra các tính chất mong muốn khác bằng sự hấp thụ, phản ứng hóa học hoặc bằng các cơ chế khác.

3.166

**Bịt kín lớp phủ biến tính crômát**

Phủ các vật liệu bịt kín vô cơ và/hoặc không tạo thành màng trên một lớp phủ biến tính để nâng cao khả năng chống ăn mòn và các tính chất khác.

3.167

**Nhạy hoá**

(Mạ điện trên chất nền không dẫn điện) sự hấp thụ của một chất khử trên bề mặt của một chất nền (3.185).

3.162

**robber**

SEE: auxiliary cathode (3.14).

3.163

**satin finish**

lustrous (but not mirror-like) surface finish (3.101) having either a fine directional texture (usually produced mechanically) or no directional texture.

3.164

**scale**

adherent oxide coating that is thicker than the superficial film, referred to as tarnish.

3.165

**sealing of anodic oxide coating**

treatment applied after anodizing (3.8) which, by absorption, chemical reaction, or other mechanism, increases the resistance of an anodic coating to staining and corrosion, improves the durability of colours produced in the coating, or imparts other desirable properties.

3.166

**sealing of chromate conversion coating**

application of inorganic and/or non-film-forming sealants on a conversion coating to improve corrosion resistance and other properties.

3.167

**sensitization**

(electroplating non-conductive substrates) the adsorption of a reducing agent onto the surface of the substrate (3.185).

3.168	<b>Độ nhám bề mặt của giá kê</b> Độ nhám của các bề mặt hướng lên trên của giá kê trên đó có gắn các hạt cứng không hòa tan trong quá trình tiến hành mạ điện (2.5).	3.168 <b>shelf roughness</b> roughness on upward-facing surfaces where undissolved solids have settled on parts during an electroplating (2.5) operation.
3.169	<b>Tấm chắn (danh từ)</b> Môi trường không dẫn điện dùng để thay đổi sự phân bố dòng điện trên một anode hoặc catôt.	3.169 <b>shield (noun)</b> non-conducting medium for altering the current distribution on an anode or cathode.
3.170	<b>Che chắn (động từ)</b> Thay đổi sự phân bố thông thường của dòng điện trên một anode hoặc catôt bằng cách đặt vào giữa một chi tiết không dẫn điện.	3.170 <b>shield (verb)</b> alter the normal current distribution on an anode or cathode by the interposition of a non-conductor.
3.171	<b>Phun bắn bi</b> Quá trình trong đó các vật cứng, nhỏ, hình cầu ví dụ như bi bằng kim loại hoặc bi bằng gốm sứ được phun vào một bề mặt để tạo ra các ứng suất nén trên bề mặt hoặc để đạt được hiệu quả trang trí.	3.171 <b>shot peening</b> process in which hard, small spherical objects, for example metal shot or ceramic beads, are propelled against a surface to introduce compressive stresses into the surface or for decorative effects.
3.172	<b>Bề mặt hiệu quả</b> Bộ phận của chi tiết được che phủ hoặc bị che phủ bằng lớp phủ và lớp phủ này là thiết yếu đối với khả năng sử dụng của chi tiết và/hoặc phía ngoài của chi tiết này.	3.172 <b>significant surface</b> part of the article covered, or to be covered, by the coating for which the coating is essential for serviceability and/or appearance.
3.173	<b>Nứt vỡ</b> Tróc ra từng mảng hoặc vỡ ra từng mảng của một lớp phủ bề mặt thường xảy ra do sự giãn nở nhiệt khác nhau hoặc sự co lại khác nhau của lớp phủ này.	3.173 <b>spalling</b> chipping or fragmenting of a surface coating that usually occurs by differential thermal expansion or contraction.

3.174

**Biến chất bề mặt**

Sự xuất hiện các vết bẩn và khuyết tật trên các bề mặt được mạ điện hoặc được gia công tinh theo các cách khác khi để lâu.

3.175

**Phun tóe**

Quá trình ngẫu nhiên vật liệu được phóng ra từ bề mặt của chất rắn hoặc chất lỏng do sự thay đổi động lượng có liên quan tới sự bắn phá của các ion năng lượng của một khí trơ nặng như argon.

**CHÚ THÍCH:** Nguồn ion có thể là một chùm ion hoặc một nguồn phóng plasma trong đó những chùm vật liệu được bắn phá.

3.176

**Độ nhám tinh vi**

Dạng độ nhám cực nhỏ trên bề mặt của một lớp kết tủa kim loại.

3.177

**Mạ tĩnh**

Xem: Mạ điện trong bể mạ tĩnh (3.196)

3.178

**Tạo khoảng chừa cho điện cực**

Gắn một lớp bền (3.161) cho bất cứ phần bề mặt nào của một điện cực [nghĩa là catốt, anode hoặc gá mạ (3.159)].

3.179

**Dòng điện lạc**

Dòng điện chạy qua các đường dẫn không nằm trong mạch điện đã quy định như chạy qua các cuộn dây đốt nóng hoặc bể chứa.

3.174

**spotting out**

delayed appearance of spots and blemishes on electroplated or otherwise finished surfaces.

3.175

**sputtering**

process wherein a material that is ejected from the surface of a solid or liquid because of the momentum change associated with bombardment by energetic ions of a heavy inert gas such as argon.

**NOTE:** The ion source may be an ion beam or a plasma discharge in which the material to be bombarded is immersed.

3.176

**stardusting US**

extremely fine form of roughness on the surface of a metallic deposit.

3.177

**still plating US**

SEE: vat plating (3.196).

3.178

**stopping off**

application of a resist (3.161) to any part of an electrode [i.e. cathode, anode or rack (3.159)].

3.179

**stray current**

current flowing through paths other than the intended circuit, such as through heating coils or the tank.

3.180

**Ù khử ứng suất**

Quá trình nhiệt được thực hiện trong một phạm vi nhiệt độ và một khoảng thời gian sao cho không làm thay đổi cấu trúc của kim loại như sự kết tinh lại của vật liệu nền (3.22) nhưng tại đó đạt được sự giảm ứng suất của các bộ phận được mạ.

So sánh: Ù khử giòn hyđrô (3.114).

3.181

**Lớp mạ lót (danh từ)**

Màng bám dính mỏng của lớp phủ kim loại trước khi mạ các lớp mạ khác hoặc dung dịch để lắng tụ một lớp phủ kim loại mỏng.

3.182

**Mạ lót (động từ)**

Quá trình mạ điện (2.5) trong một thời gian ngắn thường tiến hành ở cường độ dòng điện cao (3.68).

CHÚ THÍCH: Quá trình mạ thường được thực hiện ở tốc độ kết tủa cao, còn hiệu quả không thành vấn đề.

3.183

**Tẩy lớp mạ (danh từ)**

Quá trình trong mạ điện (2.5) để tạo ra một màng bám dính mỏng của kim loại lớp phủ trong một khoảng thời gian ngắn và thường ở cường độ dòng điện (3.68) cao.

3.184

**Tẩy lớp mạ (động từ)**

Loại bỏ một lớp phủ khỏi vật liệu nền (3.22) hoặc một lớp mạ lót.

3.180

**stress-relief heat treatment**

thermal process carried out over a temperature range and for a duration of time such that no alteration of metallurgical structures, such as recrystallization, of the basis metal (3.22) occurs, but at which stress relief of the parts to be plated is achieved.

cf: hydrogen-embrittlement relief heat treatment (3.114).

3.181

**strike (noun)**

thin adherent film of metal coating to be followed by other coatings, or a solution to deposit a thin metal coating.

3.182

**strike (verb)**

electroplating (2.5) for a short time, usually at a high current density (3.68).

NOTE: Often done at a high deposition rate, efficiency not being an issue.

3.183

**strip (noun)**

process, in electroplating (2.5), for a short duration to produce a thin adherent film of metal of coating, usually at a high current density (3.68).

3.184

**strip (verb)**

remove a coating from the basis metal (3.22) or an undercoat.

3.185

**Chất nền**

Vật liệu trên đó có sự kết tủa trực tiếp của một lớp phủ, trong trường hợp chỉ có một lớp phủ hoặc lớp phủ đầu tiên thì chất nền đồng nhất với vật liệu nền (3.22) và đối với một lớp phủ tiếp theo thì chất nền là lớp phủ trung gian.

3.186

**Dòng điện xoay chiều xếp chồng**

Dạng dòng điện trong đó một thành phần dòng điện xoay chiều được xếp chồng lên dòng điện mạ một chiều.

3.187

**Chất hoạt tính bề mặt**

Chất có ảnh hưởng rõ rệt đến sức căng giữa các bề mặt hoặc sức căng bề mặt của các dung dịch khi nó xuất hiện với nồng độ rất thấp.

3.188

**Điện thế bề mặt**

Điện áp tổng anốt và catốt của một dung dịch mạ điện (2.5) hoặc của ngăn điện phân trong quá trình điện phân bằng tổng số của điện thế phản ứng cân bằng, độ sụt thế dòng điện-diện trở (IR) và các điện thế riêng của các điện cực.

3.189

**Tầm chấn thu dòng điện**

Xem: Catốt phụ (3.14).

3.190

**Khả năng thấm sâu**

Khả năng nâng cao chất lượng phân bố của lớp phủ (thường là lớp phủ kim loại) so với sự phân

3.185

**substrate**

material upon which a coating is directly deposited, in the case of a single or first coating, the substrate is identical with the basis metal (3.22) and for a subsequent coating, the intermediate coating is the substrate.

3.186

**superimposed ac US**

form of current in which an alternating current component is superimposed on the direct electroplating current.

3.187

**surface active agent****surfactant**

substance that affects the interfacial or surface tension of solutions markedly, when present in very low concentrations.

3.188

**tank voltage**

total voltage between the anode and the cathode of an electroplating (2.5) solution or electrolytic cell during electrolysis, being equal to the sum of the equilibrium reaction potential, the current-resistance (IR) drop, and the individual electrode potentials.

3.189

**thief**

SEE: auxiliary cathode (3.14).

3.190

**throwing power**

improvement of the coating (usually metal) distribution over the primary current

bổ dòng điện sơ cấp (3.157) của một điện cực (thường là một catốt) trong một dung dịch đã cho và dưới các điều kiện đã quy định.

**CHÚ THÍCH:** Thuật ngữ này cũng có thể được sử dụng cho các quá trình anốt vì các quá trình này có định nghĩa tương tự.

### 3.191

#### Xyanua tổng

Hàm lượng tổng của xyanua được biểu thị bằng gốc CN<sup>-</sup> hoặc xyanua kiềm tùy theo sự hiện diện của nó là các ion đơn hoặc các ion phức, là tổng của hàm lượng xyanua đã liên kết và xyanua tự do của dung dịch.

### 3.192

#### Kết tinh dạng cây

Các phần nhô ra dạng nhánh cây hoặc không qui cách hình thành trên một catốt trong quá trình mạ điện (2.5), đặc biệt là tại các mép và các vùng có cường độ dòng điện (3.68) cao.

### 3.193

#### Làm sạch bề mặt trong tang trống quay

Gia công các chi tiết rời trong tang trống quay có hoặc không có sự hiện diện của vật liệu mài hoặc bi đạn đánh bóng (3.41) để nâng cao chất lượng gia công tinh (3.101) bề mặt.

So sánh: Gia công trong tang trống quay (3.19).

### 3.194

#### Đồng đều

(Về bề ngoài) tất cả các đặc tính quan sát được bằng mắt của một lớp phủ là như nhau trên toàn bộ diện tích bề mặt quan trọng của chi tiết được phủ trong phạm vi cùng một lô sản phẩm hoặc

distribution (3.157) of an electrode (usually a cathode) in a given solution, under specified conditions.

**NOTE:** The term may also be used for anodic processes for which the definition is analogous.

### 3.191

#### total cyanide

total content of cyanide expressed as the radical CN<sup>-</sup> or alkali cyanide, whether present as simple or complex ions, being the sum of the combined and free cyanide content of the solution.

### 3.192

#### trees

#### dendrites

#### treeing (deprecated)

branched or irregular projections formed on a cathode during electrodeposition (2.5), especially at edges and other high current density (3.68) areas.

### 3.193

#### tumbling

bulk processing in barrels with or without abrasives or burnishing (3.41) shot to improve the surface finish (3.101).

cf: barrel processing (3.19).

### 3.194

#### uniformity

(appearance) all the visual characteristics of a coating being the same over the entire area of the significant surface of the coated component(s) within a single batch or batch-to-

của lô nẹo so với lô kia và trong các giới hạn của sự biến đổi đặc trưng cho loại lớp phủ được sử dụng.	batch, within the degree of variation typical of the type of coating being applied.
<b>3.195</b>	<b>3.195</b>
<b>Phun tia hơi</b>	<b>vapour blasting GB</b> <b>vapor blasting US</b>
Xem: Phun vật liệu mài ướt (3.25.8)	SEE: wet abrasive blasting (3.25.8).
<b>3.196</b>	<b>3.196</b>
<b>Mạ điện trong bể mạ tĩnh</b>	<b>vat plating GB</b> <b>still plating US</b>
Quá trình mạ điện trong đó chi tiết mạ được gắn độc lập đối với catốt	process in which the articles to be electroplated are independently attached to the cathode.
So sánh: Mạ điện trong tang trống quay (3.17).	cf: barrel electroplating (3.17).
<b>3.197</b>	<b>3.197</b>
<b>Gia công tinh bằng rung</b>	<b>vibratory finishing</b>
Quá trình vê cạnh (3.70) và gia công tinh bỉ mặt trong đó sản phẩm được gia công và hỗn hợp vật liệu mài cùng đặt trong thùng và chịu tác động của rung.	process for deburring (3.70) and surface finishing in which the product and an abrasive mixture are placed in a container and vibrated.
<b>3.198</b>	<b>3.198</b>
<b>Hiệu suất điện áp</b>	<b>voltage efficiency</b>
Tỷ số giữa điện thế của phản ứng cân bằng trong quá trình điện hóa đã cho và điện áp đo được của bể.	ratio of the equilibrium-reaction potential in a given electrochemical process to the measured bath voltage.
CHÚ THÍCH 1: Hiệu suất điện áp thường được biểu thị theo phần trăm.	NOTE 1: Voltage efficiency is usually expressed as a percentage.
CHÚ THÍCH 2: Điện thế cân bằng: trạng thái của một hệ thống mà cấu hình hoặc tính chất của thang đo lớn không thay đổi theo thời gian.	NOTE 2: Equilibrium potential: the state of a system whose configuration or large scale properties do not change over time.
<b>3.199</b>	<b>3.199</b>
<b>Vỡ màng nước</b>	<b>water break</b>
Màng nước không liên tục trên một bề mặt cho biết sự thấm ướt không đồng đều và thường gắn liền với sự nhiễm bẩn bề mặt.	discontinuous film of water on a surface signifying non-uniform wetting and usually associated with surface contamination.

3.200

**Chất thấm ướt**

Chất làm giảm sức căng bề mặt của một chất lỏng và làm cho chất lỏng loang rộng ra một cách dễ dàng trên bề mặt của một chất rắn.

3.201

**Tinh thể dạng sợi**

(Mạ điện) sự phát triển của một đơn tinh thể dạng sợi, thường là có kích thước tế vi nhưng đôi khi đạt tới chiều dài vài centimét.

3.202

**Chi tiết được gia công**

Vật liệu được mạ điện hoặc được gia công tinh bằng các công nghệ khác.

3.200

**wetting agent**

**wetter US**

substance that reduces the surface tension of a liquid, thereby causing it to spread more readily on a solid surface.

3.201

**whiskers**

(electroplating) a single-crystal metallic filamentary growth, often microscopic but sometimes reaching a length of several centimetres.

3.202

**work**

material being electroplated or otherwise finished.

**Thư mục tài liệu tham khảo****Bibliography**

- [1] ISO 2064, *Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác – Định nghĩa và quy ước về phép đo chiều dày*
- [2] ISO 4541, *Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác – Phép thử ăn mòn corrodkote*.
- [3] ISO 8044, *Ăn mòn của kim loại và hợp kim – Thuật ngữ cơ bản và định nghĩa.*
- [4] ISO 9227, *Phép thử ăn mòn trong môi trường nhân tạo – Phép thử phun sương muối.*
- [5] ISO 9587, *Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác – Xử lý sắt hoặc thép trước khi phủ để ủ khử giòn hyđrô.*
- [6] ISO 9588, *Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác – Xử lý sắt và thép sau khi mạ để ủ khử giòn hyđrô.*
- [7] ISO 10241, *Tiêu chuẩn thuật ngữ quốc tế - Chuẩn bị và trình bày.*
- [8] ISO 10308, *Lớp phủ kim loại – Xem xét lại phép thử độ xốp.*
- [9] ISO 12686, *Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác – Rèn bằng phun bi tự động đối với các chi tiết kim loại trước khi mạ никen, mạ никen tự xúc tác hoặc mạ crôm hoặc gia công tinh bì mặt.*
- [10] ISO 14917, *Phun phủ nhiệt khí – Thuật ngữ, phân loại.*
- [11] ISO 18332, *Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ khác – Định nghĩa và quy ước về độ xốp.*
- [12] ASTM B374, *Thuật ngữ tiêu chuẩn liên quan đến mạ điện.*
- [1] ISO 2064, *Metallic and other inorganic coatings – Definitions and conventions concerning the measurement of thickness.*
- [2] ISO 4541, *Metallic and other non-organic coatings – Corrodkote corrosion test (CORR test).*
- [3] ISO 8044, *Corrosion of metals and alloys – Basic terms and definitions.*
- [4] ISO 9227, *Corrosion tests in artificial atmospheres – Salt spray tests.*
- [5] ISO 9587, *Metallic and other inorganic coatings – Pretreatment of iron or steel to reduce the risk of hydrogen embrittlement.*
- [6] ISO 9588, *Metallic and other inorganic coatings – Post-coating treatments of iron or steel to reduce the risk of hydrogen embrittlement.*
- [7] ISO 10241, *International terminology standards – Preparation and layout.*
- [8] ISO 10308, *Metallic coatings – Review of porosity tests.*
- [9] ISO 12686, *Metallic and other inorganic coatings – Automated controlled shot-peening of metallic articles prior to nickel, autocatalytic nickel or chromium plating, or as a final finish.*
- [10] ISO 14917, *Thermal spraying – Terminology, classification.*
- [11] ISO 18332, *Metallic and other inorganic coatings – Definitions and conventions concerning porosity.*
- [12] ASTM B374, *Standard Terminology Relating to Electroplating.*